

เอกสารอ้างอิง

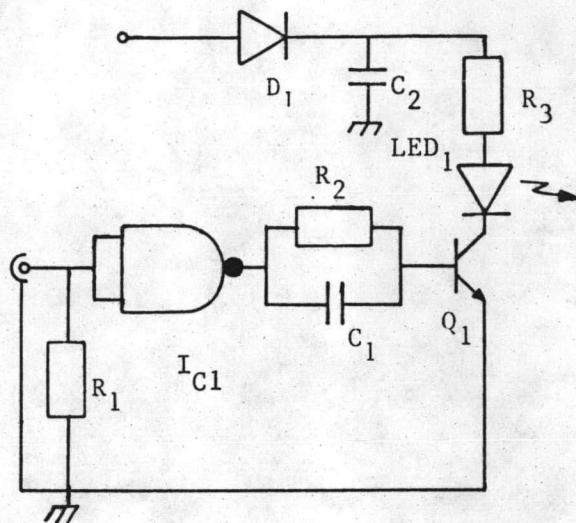
1. R.H. KINGSTON "Detection of Optical and Infrared Radiation" Springer - Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1978
2. WILLIAM K. PRATT "Laser Communication System" John Wiley & Sons, Inc.
3. "Atmospheric Optics" Encyclopedia - The optical industry and system directory - 1979
4. "Optical Communications" Encyclopedia - The optical industry and system directory - 1979
5. HEWLETT PACKARD "Threshold detection of visible and infrared radiation with pin photodiodes" Application Note 915
6. VINCENT MIRTICH "Protecting Optical Data Links from Electro - Magnetic Interference" Electronics, January 13, 1981
7. WILLIAM M. HUBBAND "Comparative Performance of Twin - Channel and Single Channel Optical - Frequency Receivers" IEEE Transactions on communications Vol.Com-20, No-6, December 1972
8. TADAO KOBAYASHI, KENJI KOHIYAMA AND KOHEI NISHINO "Atmospheric Optical Communications System" IEEE Transactions on communications Vol.Com-25, No-12, December 1977
9. ALAN CHAPPELL "Optoelectronics Theory and Practice" Texas instruments Ltd.
10. FRANCIS A. JENKINS, HARLEY E. WHITE "Fundamentals of Optics" McGraw-Hill Kogakusha, Ltd. Fourth Edition
11. ALLEN NUSSBAUM, RICHARD A. PHILLIPS "Contemporary Optics for Scientists and Engineers" Prentice Hall
12. MATHIAS UHLE "The Influence of Source on The Electro-Optical Switching Behavior of LED's" IEEE Transaction on electron devices, Vol.Ed-23, No.4, April 1976, PP 438-441

13. STEVE CIARCIA "Communications on a Light Beam" Byte May 1979
14. FAIRCHILD "TTL Data Book"
15. ADESCOMBES AND W. GUGGENEHL "Investigation of The Influence of Several Diode Parameter on The Light-Delay time in Large area SH-junction LED's" IEEE Transaction electron devices, Vol.ED-25, No.3, PP 379-382, March 1978
16. YASUHARU SUEMATSU, KEN - ICHIIGA "Introduction to Optical Fiber Communication" John Wiley & Sons, Inc., New York
17. MISCHA SCHWARTZ "Information Transmission Modulation and Noise" Third edition, McGraw-Hill, Section 2-3, 3-9
18. NORIHIKO MORINAGA "Principles of Optical Fiber Communication Systems" Lecture note, Osaka University
19. H. YANAI "Optical Communication Handbook" Asakura shoter, Japan
20. LEO LEVI "Applied Optics" Volume 2, John Wiley & Sons, Inc.
21. Y. SUEMATSU "Optical Communications" Ohm Publisher, Japan

ภาคผนวก (ก)

การออกแบบวงจร เพื่อใช้ในการทดลอง

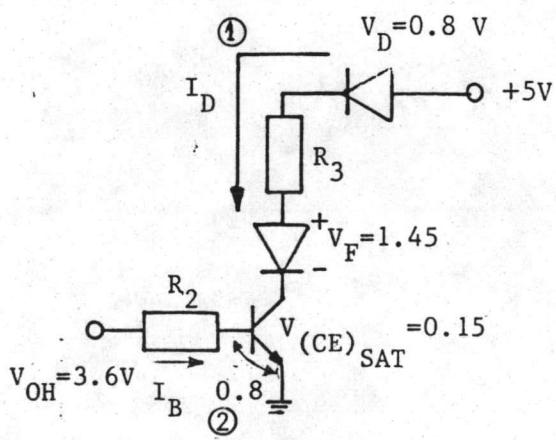
1. การออกแบบวงจรภาคสั่งทดลอง



รูปที่ ก.1 รูปวงจรภาคสั่ง

การออกแบบจะเริ่มมาจากการกำหนดค่ากระแสงที่ต้องการให้ไฟลั่น OC-1 และค่าแรงดันไฟและส่วน (V_F) ของ OC-1 ในที่นี้ให้

$$\text{กระแสไฟล์ผ่าน LED } (I_d) = 50 \text{ mA} ; \quad V_F = 1.45 \text{ V}$$



เลือกใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2218 (Switching Transistor)

$$V_{(CE)sat} = 0.15 \text{ V} \quad I_C = 50 \text{ mA}$$

$$V_{(BE)sat} = 0.65 \text{ V} ; h_{FE(min)} = 40$$

ในที่นี้เลือกใช้ $V_{BE} = 0.8$ V

V_{OH} ของ IC 74LS00 = 3.6 V

การคำนวณ

จาก Loop (1) จากกฎของโอล์ม จะได้

$$\begin{aligned} V_{CE} &= V_D + V_F + V_{(CE)sat} + I_D R_3 & (1) \\ \therefore 5 &= 0.8 + 1.45 + 0.15 + 50 \times 10^{-3} \times R_3 \\ \therefore R_3 &= \frac{2.6}{50 \times 10^{-3}} = 52\Omega \end{aligned}$$

ในที่นี้จะใช้ $R = 100\Omega$ แทน 2 ตัวขنانกัน

จาก Loop (2)

$$\begin{aligned} V_{OH} &= V_{BE} + I_B R_2 \\ V_{OH} &= V_{BE} + \frac{I_D}{h_{FE}} R_2 & (2) \\ \therefore 3.6 &= 0.8 + \frac{50 \times 10^{-3} \times R_2}{40} \end{aligned}$$

$$R_2 = 2.24 \text{ k}\Omega$$

การเลือกพิจารณาค่า R ที่ใกล้ที่สุดและเพื่อให้ Q_1 "ON" จึงเลือกใช้

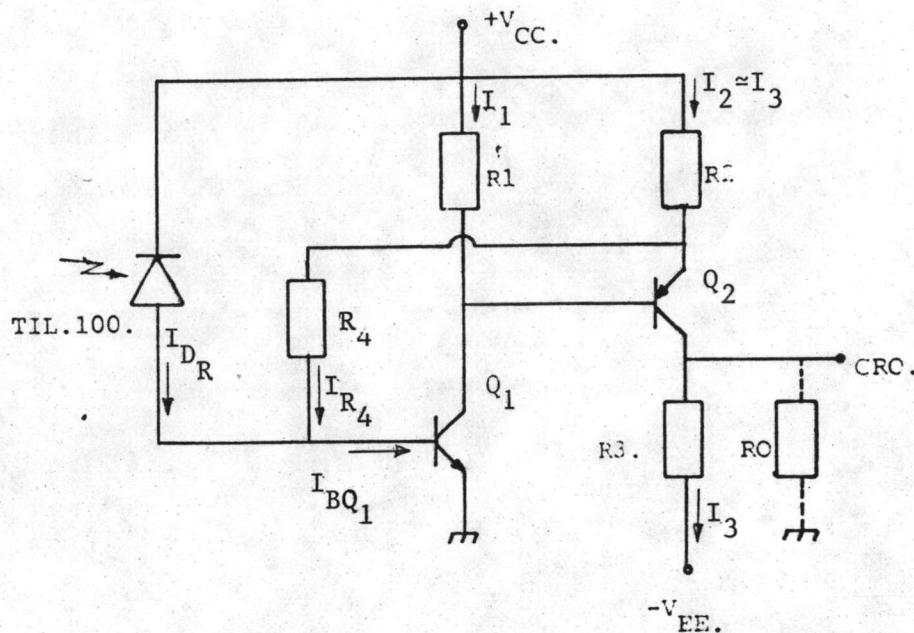
$$R_2 = 1.8 \text{ k}\Omega$$

การคำนวณค่า C_1 หาได้จากการคำนวณให้มีค่าคงที่ทางเวลาประมาณ $1/3$ ของความถี่

$$2 \text{ MHz}$$

$$\begin{aligned} R_2 C_1 &= 1 / (3 \times 2 \times 10^{-6}) \\ \therefore C_1 &\approx 100 \text{ pF} \end{aligned}$$

2. การออกแบบวงจรขยายกระแสจากไฟໄต์ໄด์ไอค์เป็นแรงดัน



รูปที่ ก.2 วงจรขยายกระแสเป็นแรงดัน

กำหนด

Q₁ ใช้ทรานзิสเตอร์แบบ NPN เบอร์ 2 SC 717

$$h_{FE} = 40 ; V_{BE} \approx 0.6 \text{ V}$$

Q₂ ใช้ทรานзิสเตอร์แบบ PNP เบอร์ 2SA550

$$h_{FE} = 40 ; V_{BE} \approx 0.6 \text{ V}$$

ส่วนของวงจร

$$-R_I \approx 2 \text{ k}\Omega$$

$$\text{STABILITY FACTOR } S_1 = 4$$

$$S_2 = 1.5$$

$$\text{จุดทำงานสูง } V_O = 0 \text{ V}$$

$$V_{CE(Q_2)} = V_{CC/2} = 7.5 \text{ V}$$

การคำนวณ

$$\text{หา } R_3 \approx SR_I = 4 \times 2k = 8k\Omega$$

$$\text{หา } I_3 ; I_3 R_3 - 15 = V_o = 0$$

$$\therefore I_3 = 15 / 8 \times 10^3 = 1.88 \text{ mA}$$

$$\text{โดยที่ } I_2 \approx I_3$$

$$\text{จาก } V_{CE}(Q_2) = 7.5 \text{ V} \quad \therefore V_{R_2} = 7.5 \text{ V}$$

$$\text{หา } R_2 \quad R_2 = \frac{V_{R_2}}{I_2} = \frac{7.5}{1.88 \times 10^{-3}} = 4 k\Omega$$

$$\text{หา } R_1 \quad R_1 = S_2 R_2 = 1.5 \times 4k = 6k\Omega$$

$$\text{จาก } V_B(Q_2) = V_E(Q_2) - V_{BE}(Q_2)$$

$$= 7.5 - 0.6 = 6.9 \text{ V}$$

$$\therefore I_1 = V_B(Q_2) / R_1 = \frac{6.9}{6 \times 10^3} = 1.15 \text{ mA}$$

$$\text{ดังนั้น } I_B(Q_1) = 29 \mu\text{A}$$

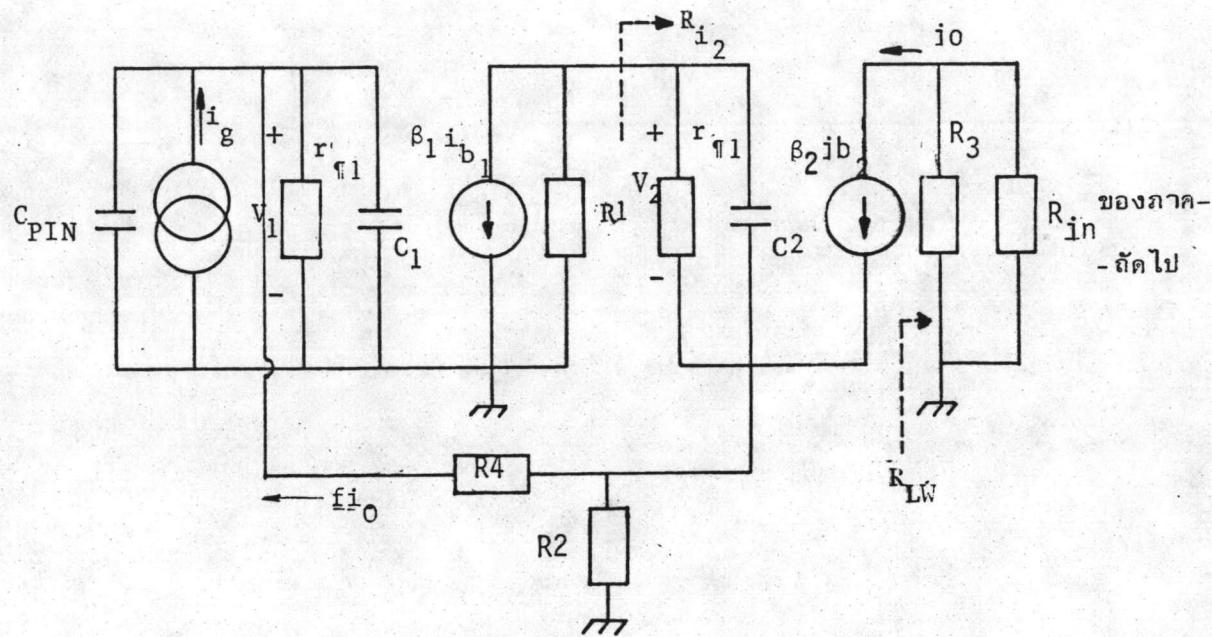
$$\text{เมื่อ } I_B(Q_1) = I_{DR} + I_{R_4} \quad I_R \gg I_{DR}$$

$$\therefore \text{หา } R_4 ; I_{R_4} R_4 + V_{BE}(Q_1) = 7.5$$

$$R_4 = \frac{7.5 - 0.6}{29 \mu\text{A}} = 240 \text{ k}\Omega$$

การเลือกใช้ค่าความต้านทาน

$$R_2 = 8.9 \text{ k}\Omega ; R_4 = 200 \text{ k}\Omega ; R_1 = 6 \text{ k}\Omega \text{ และ } R_3 = 6.8 \text{ k}\Omega$$



รูปที่ ก.๓ วงจรสมมูลย์ของวงจรขยาย

$$\text{จะได้ } V_2 = \beta_1 I_{b1} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_{i2}} \right)$$

$$R_{i2} = r_{\pi 2} + (\beta + 1) (R_2 // R_4)$$

$$C_1 = (1 + g_m R_1 // R_{i2}) C_\mu$$

$$C_2 = (1 + g_m R_{LW}) C_\mu$$

$$\text{ในเมื่อ } f \text{ คือ อัตราการบ้อนกลับ } = \frac{R_2}{R_2 + R_4}$$

ถ้าสมมุติว่า Open Loop Gain = A

$$\text{เมื่อทำการต่อวงจรแบบบ้อนกลับ Close Loop Gain } Af = \frac{A}{1+Af} \approx 1/f$$

เมื่อ $Af \gg 1$

$$\therefore \text{Close Loop Current Gain } Af = \frac{R_2 + R_4}{R_2}$$

จะได้ Close Loop Transresistance = $R_{LW} \times Af$

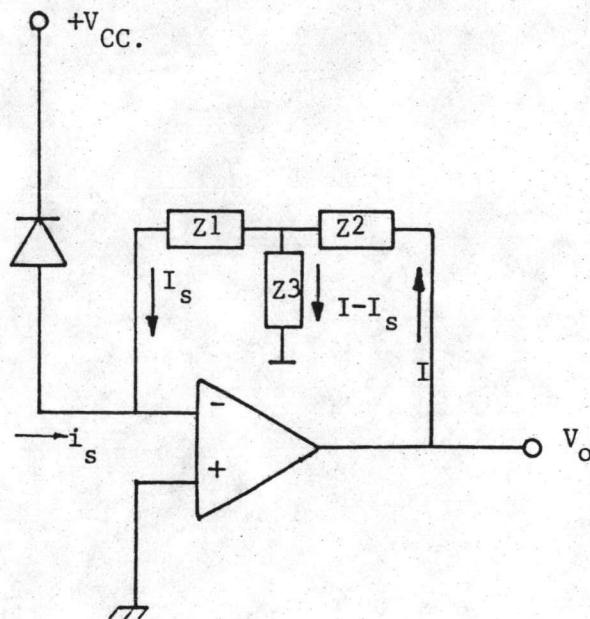
$$R_{LW} = R_3 // R_{IN}$$

$$\therefore \text{Transresistance} = \frac{R_3 // R_1 (R_2 + R_4)}{R_2}$$

$$\text{แทนค่าความต้านทานได้ค่าทรานซิสเตอร์ } = \frac{2.13 \times (200+4)}{4} \text{ k}\Omega$$

$$= 109 \text{ k}\Omega$$

3. การออกแบบวงจรขยายสัญญาณจากไฟไต่ไฟด้วยใช้ออปแอมป์



รูปที่ ก.4 โครงสร้างวงจรขยายกระแสโดยใช้ออปแอมป์

$$V_o = (Z_1 i_s + Z_2 I) \quad (1)$$

$$V_o = (Z_3(I - i_s) + Z_2 I) \quad (2)$$

$$z_1 i_s + z_2 I = z_3(I - i_s) + z_2 I$$

$$z_1 i_s = z_3 I - z_3 i_s$$

$$z_3 I = (z_1 + z_3) i_s$$

$$\therefore I = \frac{(z_3 + z_1) i_s}{z_3}$$



แทนค่าใน (1) จะได้

$$\begin{aligned}
 V_o &= (z_1 i_s + z_2 \frac{(z_3 + z_1)}{z_3} i_s) \\
 &= \left| z_1 + \frac{z_2 z_3 + z_1 z_2}{z_3} \right| i_s \\
 &= \left| \frac{z_1 z_3 + z_2 z_3 + z_1 z_2}{z_3} \right| i_s \\
 \frac{V_o}{i_s} &= \left| \frac{z_1 z_3 + z_2 z_3 + z_1 z_2}{z_3} \right| \quad (3)
 \end{aligned}$$

ถ้ากำหนดให้

$$z_1 = \frac{R_1}{1+SCR_1}; z_2 = R_2, z_3 = R_3$$

จะได้

$$\begin{aligned}
 \frac{V_o}{i_s} &= \left| \frac{\frac{R_1 R_3}{1+SCR_1} + R_2 R_3 + \frac{R_1 R_2}{1+SCR_1}}{R_3} \right| \\
 &= \left| \frac{R_1 R_3 + R_2 R_3 (1+SCR_1) + R_1 R_2}{R_3 (1+SCR_1)} \right| \\
 &= \left(\frac{R_1 R_3 + R_2 R_3 + R_1 R_2}{R_3} \right) \left| 1 + \frac{SCR_1 R_1 R_2 R_3}{R_1 R_3 + R_2 R_3 + R_1 R_2} \right|
 \end{aligned}$$

$$\text{ให้ } H_o \text{ คือ Midband Gain} = \left(\frac{R_1 R_3 + R_2 R_3 + R_1 R_2}{R_3} \right)$$

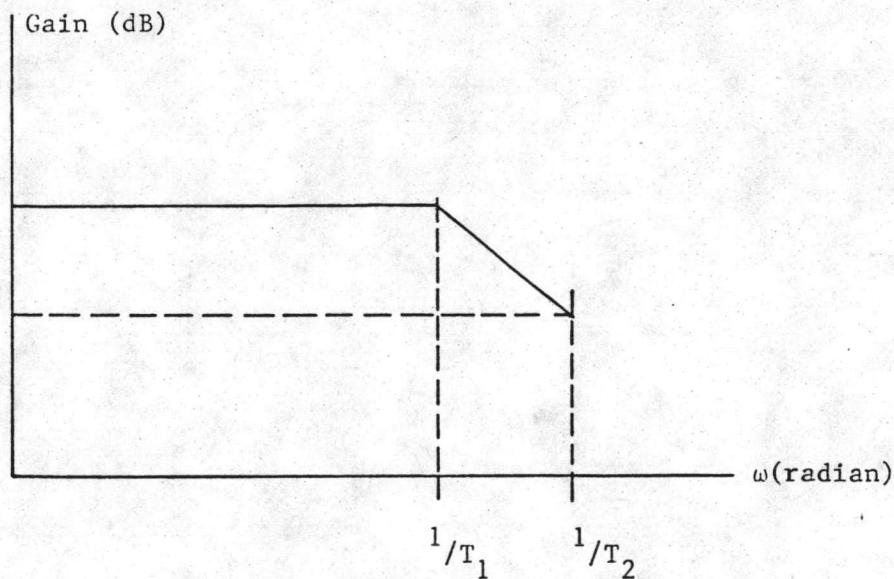
$$= R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3}$$

$$\text{ให้ } T_1 \text{ คือ Zero มีค่าเท่ากับ } C \left| \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_3 + R_2 R_3 + R_1 R_2} \right|$$

และ T_2 คือค่า Pole มีค่าเท่ากับ CR_1

$$\therefore \text{High Frequency Gain} = \left| \frac{V_o(j\omega)}{i(j\omega)} \right| = \frac{H_o T_1}{T_2}$$

จะได้รูป Blode Plot ดังนี้



รูปที่ ก.5 กราฟแสดงการตอบสนองความถี่ของอัตราการขยาย

การออกแบบ

ต้องการออกแบบให้มีอัตราการขยาย 500 KΩ หรือ .5 V/1 μA

$$\text{นั่นคือ } \frac{V_o}{Z_s} \approx 500,000$$

$$\text{จากสมการ } H_0 = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3} = 500,000$$

กำหนด $R_1 \approx 5 R_2$ และ $R_1 \approx 25\%$ ของค่า Gain

$$R_1 \approx 100 \text{ k}$$

$$R_2 = \frac{R_1}{5} = 20 \text{ k}$$

$$\therefore R_3 = \frac{100\text{k} \times 20\text{k}}{500\text{k} - 100\text{k} - 20} = 5.2 \text{ k}\Omega$$

ในที่นี้เลือกใช้ 5 kΩ

การชดเชยความถี่ได้กำหนดให้มีการชดเชยที่ความถี่ประมาณ 800 kHz

Pole ที่ 800 kHz

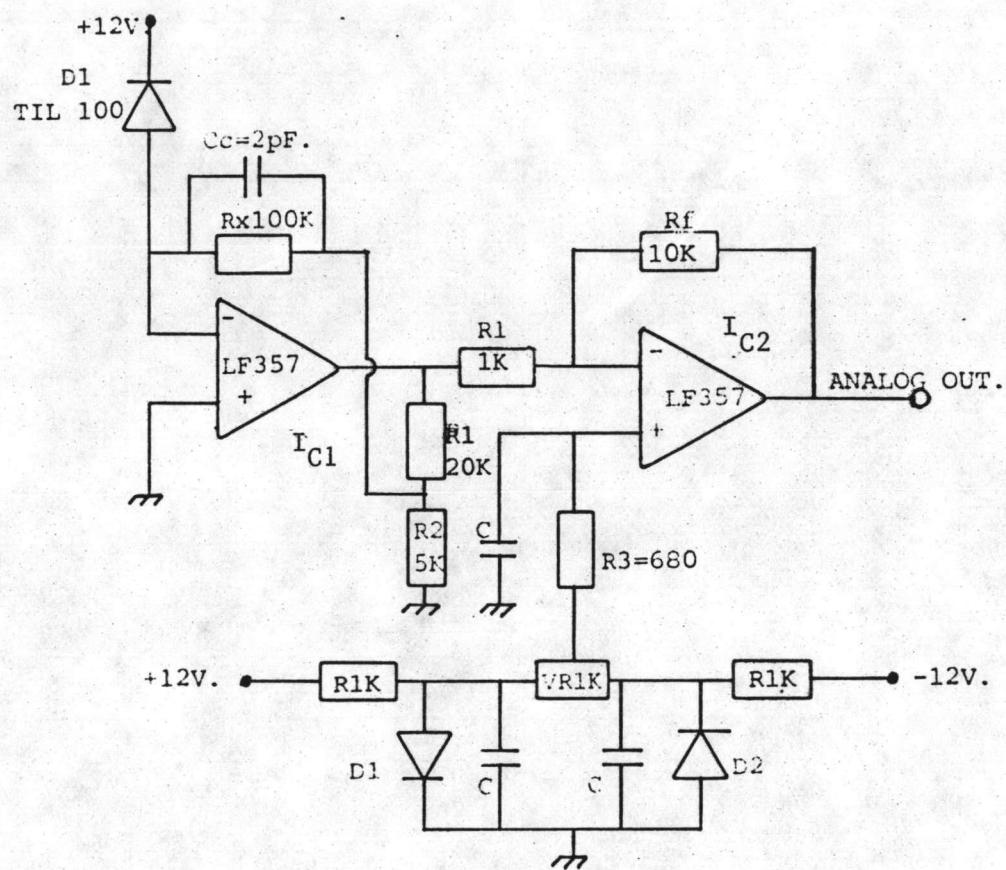
$$\therefore T_2 = CR_1 \approx 2 \times 10^{-7}$$

$$\therefore C = 2 \text{ pF}$$

$$\text{จะได้ } T_1 = 7.69 \times 10^{-9} ; f_1 = 20 \text{ MHz}$$

$$\therefore \text{High Frequency Gain} \approx \frac{500,000 \times 7.69 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-7}} \\ \approx 19225$$

เพื่อต้องการอัตราขยายให้มีค่าเท่ากับ 5 MΩ หรือ 5V/1 μA จะเพิ่มเดินวงจรขยาย
แรงดันอีกภาคซึ่งมีอัตราการขยาย 10 เท่า จะได้วงจารดังรูป ก.๖



รูปที่ ก.๖ วงจรสมบูรณ์ของภาคขยายสัญญาณไฟฟ้าไดโอดด้วยอปแอมป์

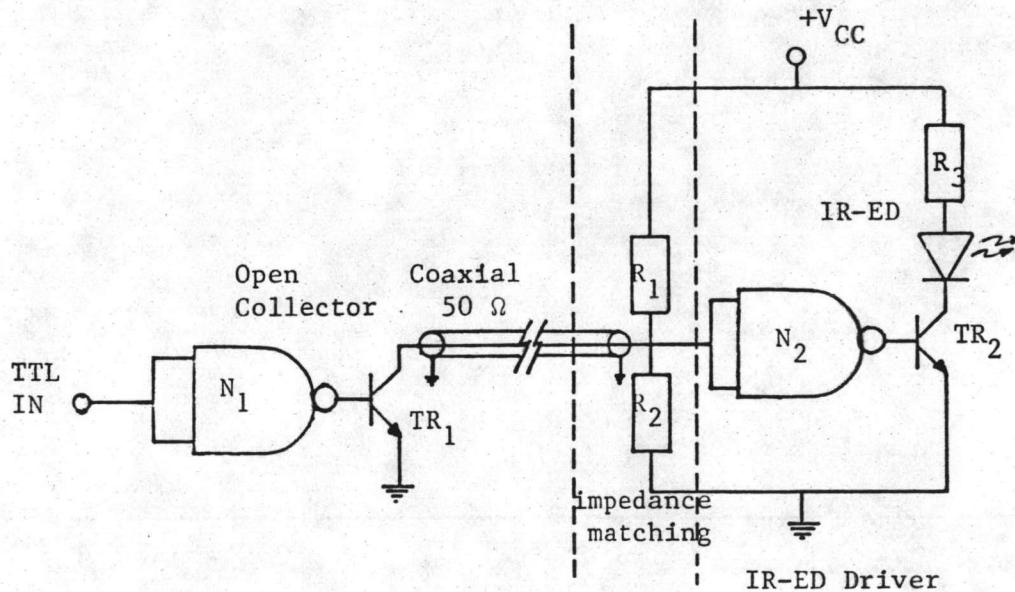
ภาคผนวก ข

การออกแบบวงจรรับ - ส่งข้อมูล

1. ภาคส่ง ประกอบไปด้วยวงจรที่ทำหน้าที่ 2 ส่วน คือ

1.1 วงจรจัดอัมปีเดนซ์ให้เข้ากัน (Impedance Matching Network)

การส่งสัญญาณที่หล่อผ่านสาย coaxial เซียล เป็นการส่งแบบชิมเพล็กซ์ (Simplex Mode) โดยภาคส่ง เป็นแบบปล่อยขาคละ เทอร์โลย (Open - Collector) ดังนั้น ภาครับ จะต้องคำนึงถึงกระแสที่จะต้องบ้อนให้กับภาคส่งผ่านทางสาย coaxial เซียล และค่าแรงดันขีด เริ่มที่ยังคงให้ภาครับสามารถตัดสินได้ว่าสัญญาณที่ส่งมา มีสภาพเป็นโลจิก "0" หรือ "1" คือไม่ปุ่ยในช่วงแรงดันของสภาพที่ไม่เสถียร รูปที่ ข 1 เป็นวงจรในภาคส่ง - รับสัญญาณผ่านสาย coax เซียล



รูปที่ ข 1 วงจรภาคส่ง

จากรูปที่ ข.1 จะเห็นได้ว่าสภาวะที่ TR_1 "ON" กระแสไฟลจาก $+V_{CC}$ ผ่าน R_1 ผ่านมาทางสายโคงอก เชียล ผ่านคอลเลค เทอร์ของ TR_1 ลงดินทางขาอิมิต เทอร์ชีงภาวะนี้ เป็นช่วงที่ $+V_{CC}$ จะต้องจ่ายกระแส คือทางเข้า เป็นลอจิก "0" และแรงดันที่ทางเข้า N_2 ประมาณ 0 โวลต์หรือเท่ากับ V_{CElsat} ในสภาวะที่ทางเข้า เป็นลอจิก "1" TR_1 จะหยุดนำกระแสแรงดันที่ทางเข้าของ N_2 จะประมาณ $\frac{R_2}{R_1+R_2} \times V_{CC}$ โวลต์ ซึ่งจุดนี้เป็นจุดกำทอนสภาวะที่ทำให้ N_2 มีเสถียรภาพที่ลอจิก "1" คือไม่ต่างกว่า $2V^2$ ในที่นี้จึงได้ทำการออกแบบให้

$$V_I(N_2) \text{ สภาวะลอจิก "1"} = \frac{R_2}{R_1+R_2} \times V_{CC} = \frac{3}{5} \times V_{CC} \quad (1)$$

$$\text{และ } R_1//R_2 \approx 50\Omega ; \quad \frac{R_1 R_2}{R_1+R_2} = 50\Omega \quad (2)$$

จาก (1) และ (2) เมื่อเป็นที่ที่แหล่ง $V = 5V$ จะได้

$$R_1 = 83\Omega \quad R_2 = 125\Omega$$

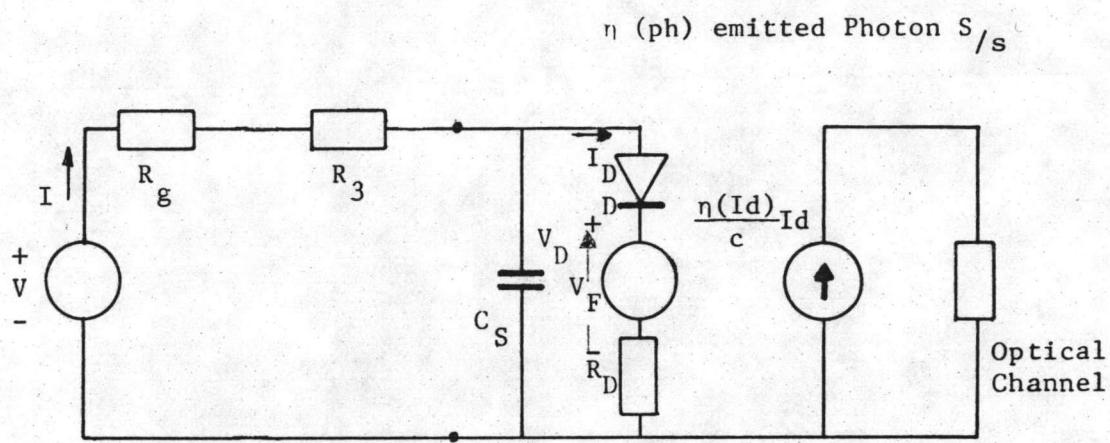
ในที่นี้จะเลือกค่า $R_1 = 82\Omega$ และ $R_2 = 120\Omega$

$$\text{จะได้ } R_{eq} = R_1//R_2 = 48 \Omega$$

$$V_I(N_2) \approx 2.9V$$

1.1 วงจรขับ LED (Infrared Emitting Diode Driver)

จากรูปที่ ข.1 จะเห็นได้ว่าสัญญาณขาเข้าที่ผ่านมาถึงทางเข้าของเกตแบบแอนด์ จะเป็นสัญญาณที่แหล่ง และสัญญาณขาออกจะ เป็นสัญญาณที่ที่แหล่งไปขับ LED ให้เบล่งแสงอินฟราเรด การใช้เกตแบบแอนด์ 2 ทางเข้ามาต่อ กันดังรูป จะทำให้เกตแบบแอนด์ทำหน้าที่เป็นอิน เวอร์ เทอร์ เมื่อสัญญาณขาเข้าที่เข้ามา เป็นลอจิก "0" จะทำให้มีสัญญาณขาออกมีแรงดันสูงประมาณ 3.6 โวลต์ ทำให้ TR_2 อยู่ในสภาพอิมตัวและจะทำให้ TR_2 นำกระแส จะมีกระแสไฟลผ่าน LED ทำให้ LED ส่อง R_3 จะทำหน้าที่ควบคุมกระแสที่ไฟลผ่าน LED และคอลเลค เทอร์ ของ TR_2 ไม่ให้เกิน 100 mA ต่อมา เมื่อสภาวะสัญญาณขาเข้าเปลี่ยน เป็นลอจิก "1" แรงดันทางด้านทางออกของ N_2 จะต่ำมากจนทำให้ TR_2 ไม่สามารถนำกระแสได้ LED ก็จะดับ จากรูปที่ ข.1 พอที่จะเขียนวงจร สมบูรณ์ของการเปิดปิด LED ได้ดังนี้



รูปที่ ข.2 วงจรสมมูลย์ IR-ED [12]

จากรูปที่ ข.2 จะได้ว่า

$$V = IR_g + IR_3 + V_F \quad (3)$$

ในที่นี้ R_d มีค่าน้อยมาก และไม่ค่านึงถึงผลของ C_s และ V_F = LED forward Voltage

เนื่องจาก IR_g คือ v_{CE2sat} เมื่อ TR_2 อยู่ในสภาพอิมตัวจะได้ (3) ใหม่

ดังนี้

$$V = v_{CE2sat} + V_{F(LED)} + IR_3 \quad (4)$$

$$I = \frac{V - v_{CE2sat} - V_{F(LED)}}{R_3} \quad (5)$$

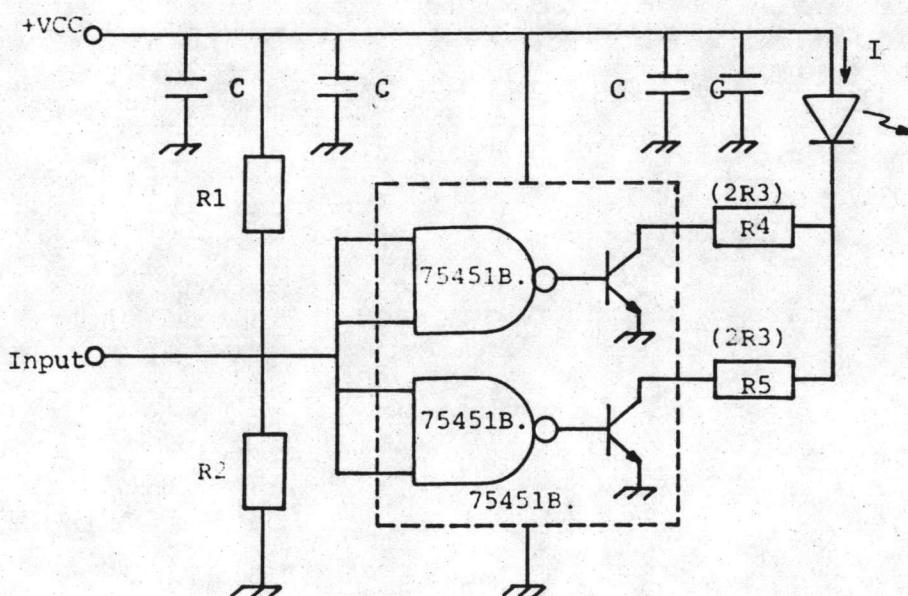
สมการที่ 5 เป็นสมการที่จะใช้คำนวณออกแบบวงจรขั้น LED

เมื่อสามารถทราบจรที่ใช้ในการขับ LED แล้วก็มาถึงขั้นตอนการเลือกคุณภาพที่จะใช้โดยพิจารณาจากคุณสมบัติได้ดังนี้

LED ใช้เบอร์ FED 081W ซึ่งต้องการกระแสไฟล์ผ่านไม่เกิน 100 mA โดยที่มี V_f ประมาณ 2 V ที่ mA

เกตแบบแอนด์ NAND และทรานซิสเตอร์ใช้ IC เบอร์ 75451B (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ค.) ที่มีทั้งเกตแบบแอนด์ 2 ทาง เช้าต่อ กับทรานซิสเตอร์ไว้แบบปล่อยขาคล. เลค เทอร์ ลอย 2 ชุด โดยสามารถกระแสได้สูงสุด 300 mA เพื่อใช้พร้อมกัน มีการหน่วงเวลาประมาณ 25 ns (MAX) และ $V_{CE(sat)}$ ประมาณ 0.25V ที่ 100 mA

จากสมการ (5) จะได้ค่า R_3 ซึ่งในที่นี้จะใช้วงจรดังรูปที่ ข.3



รูปที่ ข.3 วงจรภาคส่งใช้ IC เบอร์ 75451

$$I = \frac{5 - 0.25 - 2}{R_3} = 100 \text{ mA}$$

$$\therefore R_3 = 27.5\Omega$$

$$\text{จะเลือกใช้ } R_4 = R_5 = 2R_3 = 56\Omega$$

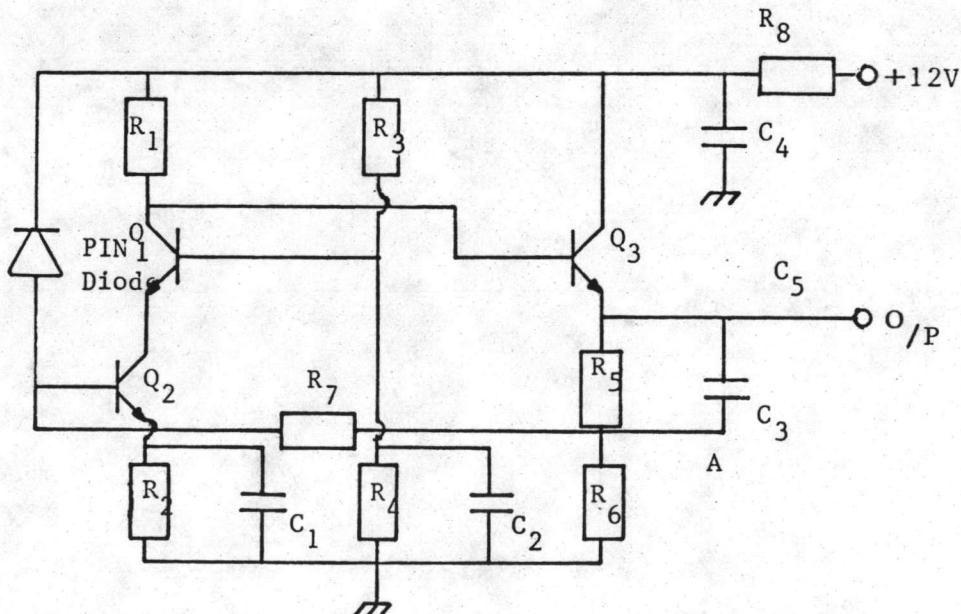
2. ภาครับ วงจรทางภาครับ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ

2.1 ภาคแปลงความเข้มของแสงอินฟราเรดเป็นสัญญาณไฟฟ้า โดยมีคุณสมบัติที่ต้องการดังนี้ คือ

- มีความสามารถรับแสงได้ที่ความเข้มต่ำกว่า $0.1 \mu\text{W}$
- มีความสามารถในการตอบสนองความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 2 MHz

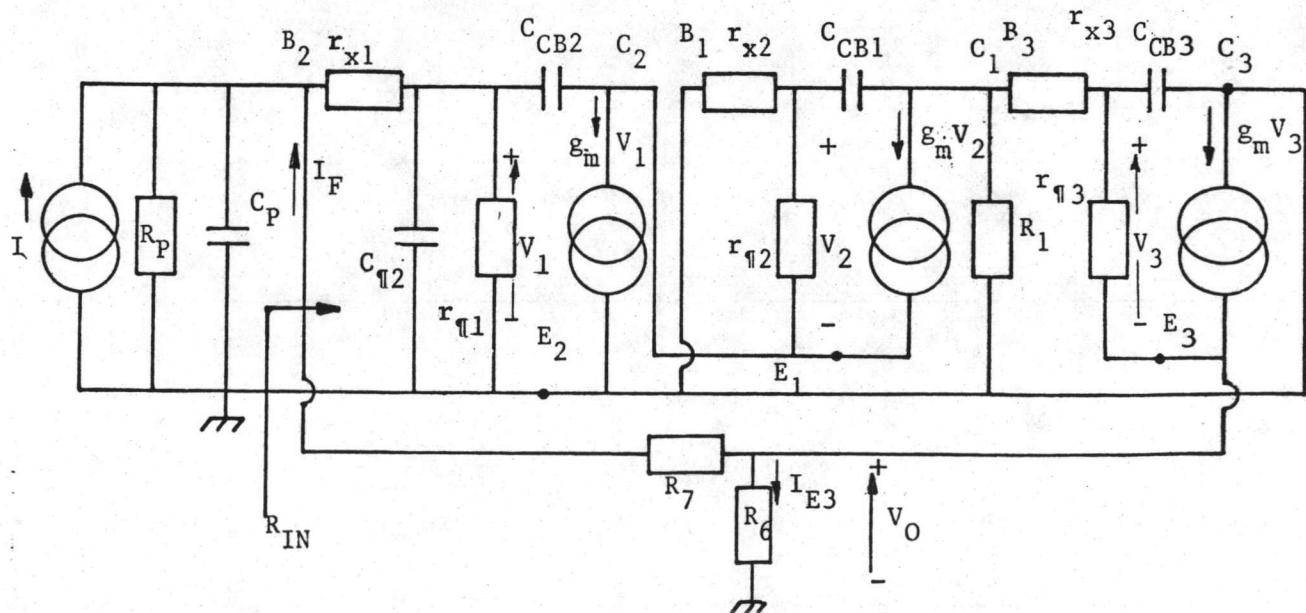
จะเห็นได้ว่าการออกแบบจะต้องออกแบบวงจรที่มีอัตราการขยายสูง เริ่มต้นความเข้มของแสงที่มาตรฐานตัวรับแสงแบบ PIN PD ซึ่งจะทำหน้าที่เปลี่ยนความเข้มของแสง เป็นกระแสไฟฟ้า ส่วนสัญญาณขาออกที่จะป้อนให้ภาคตัดไปอยู่ในลักษณะ เป็นแรงดันไฟฟ้า ดังนั้นวงจรนี้จะต้องมีคุณสมบัติขยายกระแสแล้ว เปลี่ยน เป็นแรงดันไฟฟ้า

ถ้าภาคตี เทคระดับสัญญาณมีความต้องการแรงดันสัญญาณขาเข้าประมาณ 300 mV จะได้ว่าจะต้องออกแบบวงจรภาคนี้ให้มีค่าอัตราขยายแรงดันจากกระแส (Transresistance) ใน น้อยกว่า $300 \times 10^{-3} / 0.1 \times 10^{-6}$ หรือเท่ากับ $3 \times 10^6 \Omega$ และจากความต้องการความสามารถในการตอบสนองความถี่ได้ไม่ต่ำกว่า 2 MHz ทำให้พิจารณา เลือกวังจรดัง รูป ข.4 และวงจรในภาคนี้ได้แบ่งออก เป็น 2 ส่วน คือ ภาคขยายภาคตัดและภาคขยายอะนาลอก



รูปที่ ข.4 วงจรภาคขยายภาคตัด

PIN PD จะทำหน้าที่แปลงจากความเข้ม เป็นกระแสแล้วบ้อนให้ที่ขาเบสของ Q_2 การต่อวงจร Q_1 , Q_2 เป็นการต่อแบบ Common Emitter – Common Base Amplifier) R_2 จะทำหน้าที่ใบแอลอสค่าอิมิต เดอร์ของ Q_2 ไว้ประมาณ 10% ของค่า V_{CC} อิมิต เดอร์ของ Q_1 จะทำหน้าที่ภาระทางไฟฟ้าให้กับคอลเลคเตอร์ของ Q_2 ท่านองเดียวกัน R_1 จะทำหน้าที่ภาระทางไฟฟ้าให้กับ Q_1 R_3 และ R_4 ทำหน้าที่โวลต์ เมจติไวเดอร์ แบ่งแรงดันค่าไม้แอลให้กับขาเบสของ Q_1 Q_3 ที่ต่อเพิ่มมาจะต่อแบบ Common Collector มีอัตราการขยายทางแรงดันเท่ากัน 1 แต่เพิ่มเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ Bootstrap Loader ให้กับภาคปรีแอมป์ที่จะมาต่อถัดไป R_5 และ R_6 ทำหน้าที่ใบแอลอสค่าอิมิต เดอร์ของ Q_3 ให้มีค่า เท่ากับเดิมที่จะได้ทำให้เบสของ Q_3 มีแรงดันเท่ากับคอลเลคเตอร์ของ Q_1 C_3 จะทำหน้าที่สมมูลภาพให้ค่า R_5 ไม่มีความต้านทานในส่วนของช่วงสัญญาณ AC โดยจะถือสมมูลภาพว่าจุด A คือจุดที่ค่าอิมิต เดอร์ของ Q_3 ค่า R_7 จะทำหน้าที่ควบคุมกระแสใบแอลให้ค่าเบสของ Q_2 โดยอาศัยความแตกต่างระหว่างโวลต์ เมจที่จุด A กับค่าเบสของ Q_2 ในขณะเดียวกันก็จะทำหน้าที่บ้อนกลับสัญญาณแบบบอน เป็นแบบ Parallel Input Parallel Output ซึ่งมีคุณสมบัติควบคุม เสถียรภาพของวงจร และกำหนดอัตราการขยายของวงจร C_1 และ C_2 จะทำหน้าที่นำพาสัญญาณทาง AC ลงดิน หรือทำหน้าที่กักหนดค่าความถี่ตัดทางด้านความถี่ต่ำ R_8 และ C_4 เป็นวงจรกรองผ่านตัว เพื่อบ้องกับสัญญาณรบกวนของภาคขยาย จากรูปที่ 3.4 สามารถเขียนวงจรสมมูลย์ทาง AC แบบ Hybrid-II ได้ดังรูปที่ ข.5



รูปที่ ข.5 วงจรสมมูลย์แบบ Hybrid-II Parameter

จากข้อที่ ๖.๕

$$V_0 = R_6 I_{E3}$$

$$I_{C3} = g_m V_3$$

$$I_{E3} = I_{B3} + I_{C3}$$

$$\therefore V_0 = R_6 (I_{B3} + g_m V_3) \quad (6)$$

ถ้าพิจารณาจาก Q1 R โหลด คือ R1 ขนาดกับ Input impedance ของ Q3

จะได้

$$\begin{aligned} R_{L1} &= R_1 // R_{IN3} \\ &\approx R_1 \end{aligned}$$

และ

$$I_{B3} = \frac{R_1}{R_1 + R_{IN3}} \times I_{C1}$$

ถ้าให้

$$\frac{R_1}{R_1 + R_{IN3}} = A$$

$$\therefore I_{B3} = AI_{C1} \quad (7)$$

จาก (6)

$$V_3 = r_{\pi 3} \times I_{B3}$$

$$V_0 = R_6 (1 + g_m r_{\pi 3}) I_{B3} \quad (8)$$

$$\text{ในที่นี่ } g_m r_{\pi 3} = \beta_3$$

$$\therefore V_0 = R_6 (1 + \beta_3) I_{B3}$$

จาก (7)

$$V_0 = R_6(1+\beta_3)AI_{C1} \quad (9)$$

เมื่อ

$$I_{C1} = \beta_1 I_{B1}$$

Q1 เป็นการต่อแบบ CB input จะมีอนเข้าทาง E1

ชิ้ง C2 จะเห็น load มีค่าเท่ากับ R_{IN1}

$$\therefore R_{IN1} = r_{\pi 1} + r_{x1} / (1+\beta_1)$$

$$\text{จะได้ว่า } I_{C2} = I_{E1} \approx I_{C1}$$

เพรากการต่อแบบ CB จะมีอัตราการขยายกระแสเท่ากับ 1

จาก (9) จะได้

$$V_0 = R_6(1+\beta_3)A \cdot I_{C2} \quad (10)$$

การต่อ Q2 เป็นการต่อแบบ CE

$$I_{C2} = \beta_2 I_{B2}$$

$$\text{และ } R_{IN} = r_{x2} + r_{\pi 2}$$

จากรูปจะได้

$$I_{B2} = I \times \frac{\frac{R_p}{R_p + R_{IN}}}{R_p + R_{IN}}$$

R_p คือค่า Reverse resistance ของ PIN diode

$$R_p \gg R_{IN}$$

$$\therefore I_{B2} \approx I$$

จาก (10) จะได้

$$\begin{aligned} V_0 &= R_6(1+\beta_3)A \cdot \beta_2 I_{B2} \\ &= A \cdot R_6 \cdot \beta_2 (1+\beta_3) I \end{aligned} \quad (11)$$

\therefore ค่าทุรานล์ซีสแคนซ์จะเท่ากับ

$$\frac{V_o}{I} = A \cdot R_6 \beta_2 (1 + \beta_3) \quad (12)$$

หรือ Voltage gain \approx

$$\frac{V_o}{V_{IN}} = \frac{A \cdot R_6 \beta_2 (1 + \beta_3)}{R_{IN}} \quad (13)$$

ถ้าพิจารณาค่า A

$$A = \frac{R_1}{R_1 + R_{IN3}}$$

$$\text{เมื่อ } R_{IN3} \gg R_1$$

$$\therefore A \approx \frac{R_1}{R_{IN3}}$$

$$\text{และ } R_{IN3} = r_{x3} + r_{\pi 3} + (1 + \beta_3) R_6$$

$$\text{เมื่อ } (\beta_3 + 1) R_6 \gg r_{x3} + r_{\pi 3}$$

$$\therefore R_{IN3} \approx R_6 (1 + \beta_3)$$

\therefore แทนค่าใน (12) จะได้

$$\frac{V_o}{I} = \frac{R_1 \cdot R_6 \beta_2 (1 + \beta_3)}{(1 + \beta_3) R_6}$$

$$\frac{V_o}{I} = R_1 \beta_2 \quad (14)$$

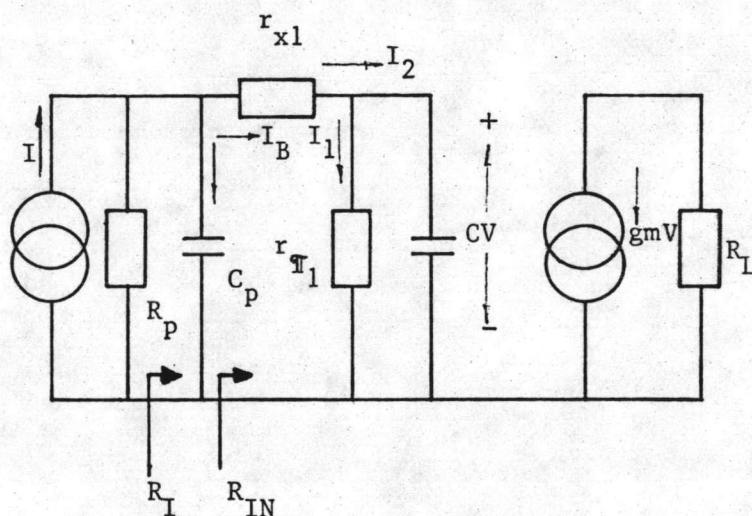
$$\text{และ } \frac{V_o}{V_I} = \frac{R_1 \beta_2}{r_{\pi 2} + r_{x2}} \quad (15)$$

สมการที่ (14) และ (15) คือสมการของวงจรภาคขยายภาคต้น และถ้าพิจารณาจะเห็นว่าคล้ายกับวงจร Common Emitter เพียงภาคเดียว แต่การต่อแบบ CE - CB - CC มีข้อดีในด้านแบบนัดวิดท์ เพราะจะทำให้วงจรในระดับ Third Order เป็นวงจร First order

เพระจากทฤษฎีของ Miller effect [15] C_{CB3} จะถูก short ลงดินทางขา collector เครื่อง CB ค่า C_{CB1} จะถูกต่อลงดิน เช่นเดียวกันทางขา base ของ Q1 ดังนั้นผลของค่า C_{CB2} เพียงตัวเดียวที่จะมีผลต่อความถี่ของวงจรและทางด้าน load ของ Q2 จะมองเห็นค่าความต้านทานของ Q1 เป็น load จะได้ว่า

$$C_{eq} = C_{BE2} + (1+g_m R_{IN1}) \quad (16)$$

$$R_{IN1} = r_{x1} + r_{\pi 2} / (1+\beta) \quad (17)$$



รูปที่ ข.6 วงจรสมมูลย์ทางด้านความถี่สูง

$$\begin{aligned}
 R_{IN} &= r_{x1} + r_{\pi 1} // Z_c \\
 &= r_{x1} + \frac{r_{\pi 1}}{1 + j\omega C_{\pi 1}} \approx \frac{r_{\pi 1}}{1 + j\omega C r_{\pi 1}}
 \end{aligned}$$

เมื่อคิดค่า C_p ของ PIN Diode

$$I_B = \frac{Z_{cp}}{R_{IN} + Z_{cp}} \times I$$

$$Z_{cp} = 1/j\omega C_p$$

$$\begin{aligned}
 \frac{R_{IN}}{R_{IN} + Z_{cp}} &= \frac{\frac{1}{j\omega C_p}}{\frac{r_{\pi 1}}{1 + j\omega C r_{\pi 1}} + \frac{1}{j\omega C_p}} \\
 &= \frac{\frac{1}{j\omega C_p} (1 + j r_{\pi 1} C \omega) (j\omega C_p)}{j r_{\pi 1} \omega C_p + 1 + j\omega C r_{\pi 1}} \\
 &= \frac{1 + j C r_{\pi 1}}{1 + j(C_p + C)r_{\pi 1}\omega}
 \end{aligned}$$

$$\therefore I_B = \frac{1 + j\omega C r_{\pi 1} \times I}{1 + j\omega(C_p + C)r_{\pi 1}\omega} \quad (18)$$

แทนค่าใน (14) และ (15) จะได้

$$\frac{V_o}{I} = \frac{R_1 \beta_2 \times j\omega C_p r_{\pi 1}}{1 + j\omega(C_p + C)r_{\pi 1}} \quad (19)$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R_1 \beta_2 (1 + j\omega C r_{\pi 1})}{\left| 1 + j\omega(C_p + C)r_{\pi 1} \right|} \left| \frac{r_{\pi 1}}{1 + j\omega C r_{\pi 1}} \right| \quad (20)$$

จากสมการที่ (19) จะเห็นว่ามี Zero ที่ $C r_{\pi 1}$ และ Pole ที่ $(C_p + C)r_{\pi 1}$

เมื่อพิจารณาการป้อนกลับแบบลับแบบ Parallel output parallel input (POPI)

จากรูปที่ 9.5 V_o คือ Output I_F มีค่า fV_o

เมื่อต้องการหา f ทำได้โดยลัดทางเข้า จะได้

$$I_f = V_o/R_F = fV_o$$

$$\therefore f = \frac{1}{R_F}$$

การป้อนกลับแบบนี้จะป้อนให้ $I_f \approx I_{Input}$ ทำให้ $\frac{V_o}{I_g}$ มีเสถียรภาพดี
จะได้

$$\frac{V_o}{I} \approx A_{fr} = \frac{1}{f} = R_F$$

\therefore เมื่อเป็นวงจรมีวงจรป้อนกลับจะทำให้ทรานส์ซิสแตนท์มีค่า

$$\frac{V_o}{I} \approx R_F \text{ โอห์ม} \quad (21)$$

ในท่านอง เดียวกันการป้อนกลับยังทำให้การตอบสนองความถี่ดีขึ้น

จะได้

$$\omega_{fH} = \omega_H (1+fA_o) \quad (22)$$

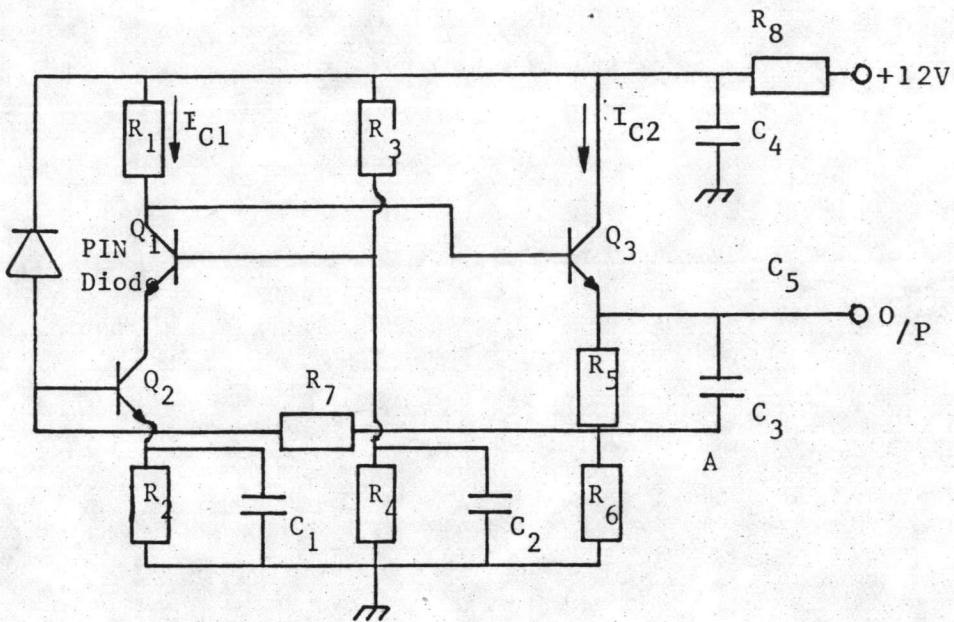
การเลือกอุปกรณ์และการคำนวณออกแบบภาคฟร้อน เอ็น

PIN Diode ที่ใช้เป็น PIN เมอร์ TL 100 มี Sensitivity Area 8.83 mm^2

มีค่า C_p ที่ Reverse Bias 12V ประมาณ 20 PF และมีค่า Sensitivity ประมาณ $.8089 \mu\text{A}/\mu\text{W}$

จากความต้องการ $.1\mu\text{W}$ คิดเป็นกระแสได้ประมาณ $.08\mu\text{A}$ ทรานซิสเตอร์ที่ใช้เป็นเบอร์ BF 241

มี $\beta \approx 36$, $C_{cf} \approx 0.27 \text{ PF}$



รูปที่ ข. 7 ภาคขยายภาคต้น

$$\text{ให้ } I_{C1} = 1 \text{ mA}$$

$$V_{E2} = 10\% \text{ ของ } V_{CC}$$

$$\text{ในที่นี้กำหนดให้ } V_{CC} = 10V$$

$$\therefore R_2 = \frac{1}{1 \text{ mA}} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$\text{ต้องการออกแบบให้ } V_{B1} = \frac{1}{2} V_{CC} = 5V$$

$$\therefore R_3 = R_4$$

$$I_{C1} = 1 \text{ mA} \quad \therefore I_{B1} = I_{B2} = 28 \mu\text{A}$$

$$\text{กำหนดให้ } I \text{ ผ่าน } R_6 \text{ และ } R_7 = 20 \times I_B \approx .5 \text{ mA}$$

$$\therefore R_3 = R_4 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore V_{C2} = 4.4 \text{ V}$$

$$V_{CE2} = 3.4 \text{ V} ; \quad V_{CE1} = 4.6 \text{ V} ; \quad V_{B3} = 9 \text{ V}$$

$$\text{ให้ } I_{C2} = 1 \text{ mA}$$

$$V_{E3} = 9 - 0.6 = 8.4 \text{ V}$$

ค่านวณหาค่าแรงดันที่จุด

การค่านวณหาค่าแรงดันที่จุด A จะเกี่ยวพันถึงการกำหนดค่า R_F (R_7)

$$\text{ในที่นี้ให้ } V_A = 1/3 V_{E3}$$

$$I_E R_6 = \frac{1}{3} I_E (R_5 + R_6)$$

$$R_6 = 1/2 R_5$$

$$\text{และ } I_E (R_5 + R_6) = 8.4$$

$$\therefore R_6 = 2.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_5 = 5.6 \text{ k}\Omega$$

ในที่นี้เลือก

$$R_6 = 2.7 \text{ k}\Omega ; R_5 = 6.3 \text{ k}\Omega$$

สามารถหาค่าทรานส์ฟอร์มเมอร์ที่ความถี่ช่วงกลาง จาก (14)

$$\frac{V_o}{I} = 1 \text{ k} \times 36$$

$$\approx 36 \text{ k}\Omega$$

ค่านวณหาค่า R_F

$$V_A = 2.7 \text{ V}$$

$$V_{B2} = 1.6 \text{ V}$$

$$R_7 = 1.1 / 28 \mu\text{A} = 39 \text{ k}\Omega$$

ในที่นี้เลือกใช้ $R_7 = 27 \text{ k}\Omega$

$$\therefore A_f \approx 27 \text{ k}\Omega$$

ซึ่งมีค่าใกล้กับ A_o มาก เพราะต้องการออกแบบให้มีแบบดิจิตที่กว้าง

การหาค่าความถี่ตัด (Frequency Cut Off)

จากสมการ (11)

$$\frac{V_o}{I} = \frac{R_1 \beta_2 (1 + j\omega C r_{\pi 1})}{1 + j\omega r_{\pi 2} (C_p + C)}$$

จาก [15]

$$\beta_o = g_m r_{\pi}$$

$$g_m = \frac{I_c}{\frac{kT}{g}}$$

$$k = Boltzmann's Constant = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

T = Temperature

$$g = Charge on Electron = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

I_c = Collector Current

$$\frac{k}{g} T = 300 \text{ K } \text{ จะได้ } kT/g \approx .025$$

$$\therefore g_{m1} = \frac{1 \times 10^{-3}}{.025} = .04$$

$$\beta = 36 ; r_{\pi} = 36/.04 = 900 \Omega$$

C_{BE} = Input Impedance = 15 pF

$$\begin{aligned} \therefore \text{High Frequency Out Off} &= \frac{1}{r_{\pi 1} \times C} \\ &= 5.05 \text{ MHz} \end{aligned}$$

สำหรับ Lower Cut Off Frequency สามารถคำนวณได้

จาก

$$r_{\pi 2} \times C_1 \approx 1/\omega_L$$

ในที่นี้ต้องการให้ความถี่จากแหล่งจ่ายไฟเข้ามารบกวน คือ 100 Hz. เข้ามารบกวน

$$\text{จึงได้ } f_L > 100 \text{ Hz}$$

$$\therefore C_1 < 1 \mu F \text{ เลือก } C_1 \approx .1 \mu F \text{ แบบ Ceramic}$$

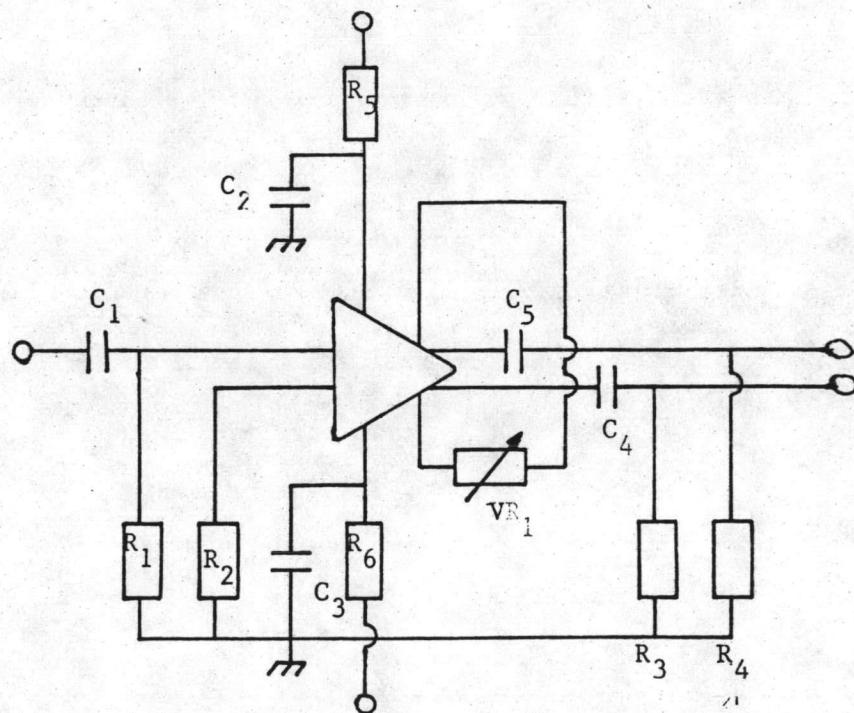


$$\text{จะได้ } f_L \approx 1 \text{ kHz}$$

$$\text{ท่านองเดียวกัน } C_2 = C_3 = .1 \mu\text{F}$$

2.2 ภาคขยายอะนาลอก

จะเห็นได้ว่าการออกแบบภาคขยายภาคต้นยังมีอัตราการขยายไม่สูงพอ จึงจำเป็นต้องออกแบบภาคขยายอะนาลอกเพื่อให้ได้อัตราการขยายสูงขึ้น จากความต้องการอัตราการขยายประมาณ $3 \text{ M}\Omega$ แต่ภาคแรกมีอัตราการขยายประมาณ $27 \text{ k}\Omega$ เพราะฉะนั้น ภาคขยายอะนาลอกจะต้องมีอัตราการขยายประมาณ 150 ในที่นี้เลือกวิธีที่จะขยายโดยใช้ IC ประเภทใช้งานขยายสัญญาณ (Video Amplifier) ที่มีอัตราการขยายแรงดัน 150 โดยมีแบบคิดที่ประมาณ 90 MHz ซึ่งได้แก่ IC เบอร์ $\mu\text{A} 733$



รูปที่ ช.8 วงจรภาคอะนาลอกที่ใช้ IC เบอร์ 733

R_1 และ R_3 ท่าหน้าที่เป็นตัวกำหนดความด้านทาง เช้าให้มีค่า $1 \text{ k}\Omega$ C_1 ท่าหน้าที่เป็น C เชื่อมต่อ เป็นแบบวงจรกรองผ่านสูงที่ประมาณ 800 Hz R_3 และ R_4 เป็นภาระทางไฟฟ้าของวงจรขยาย R_5C_2 และ R_6C_3 ท่าหน้าที่วงจรกรองผ่านต่ำบังกันลัญญาณรบกวนแหล่งจ่ายไฟ VR_1 จะท่าหน้าที่ปรับอัตราการขยายเพื่อให้ได้ความต้องการ R_3 และ R_4 จะเป็นตัวควบคุมไม่ให้แรงดันข้าออกเกิน 2 V

ภาคผนวก (ค)

รายละเอียด SPECIFICATION ของอุปกรณ์ที่ใช้

1. LED เบอร์ FED 081 W
2. PIN PD เบอร์ TIL 100
3. Transistor เบอร์ BF 241
4. IC เบอร์ 75451 B
5. IC เบอร์ μA 710
6. IC เบอร์ μA 733
7. วงจรสมบูรณ์ภาคส่งของชุดใช้งาน
8. วงจรสมบูรณ์ภาครับของชุดใช้งาน
9. วงจรสมบูรณ์ของภาคตีเทค เบอร์

FED071W**FED081W**

(高指向性発光ダイオード)

AlGaAs LED

高指向性可視発光ダイオード 高指向性赤外発光ダイオード

FED071W, FED081Wは、高信頼度の光通信用AlGaAs発光ダイオードの技術を基礎にして開発された高指向性発光ダイオードであります。

これらは、AlGaAs ダブルヘテロ接合発光ダイオードチップ上に直径500μmのサファイア球が搭載され、微小発光部が焦点に位置する構造になっております。

計測、プロセス制御、光学機器、空中伝播光通信、光ファイバ通信など広くご利用いただけます。

FED071W, FED081W



●FED071W, FED081Wの特長

- 高指向性
- 直線性に優れた電流-光出力特性
- 大出力
- 良好な温度特性
- 直接変調可能
- Siホトダイオードの高感度領域の波長
- 小形
- 長寿命

●最大定格

項 目	記 号	定 格 Rating		Unit 単位
		FED071W	FED081W	
保 存 温 度	<i>Tstg</i>	-50~+90	-50~+90	°C
動 作 ケ ー ス 温 度	<i>Top</i>	-40~+90	-40~+90	°C
順 電 流	<i>If</i>	150	150	mA
逆 電 壓	<i>V_R</i>	2	2	V

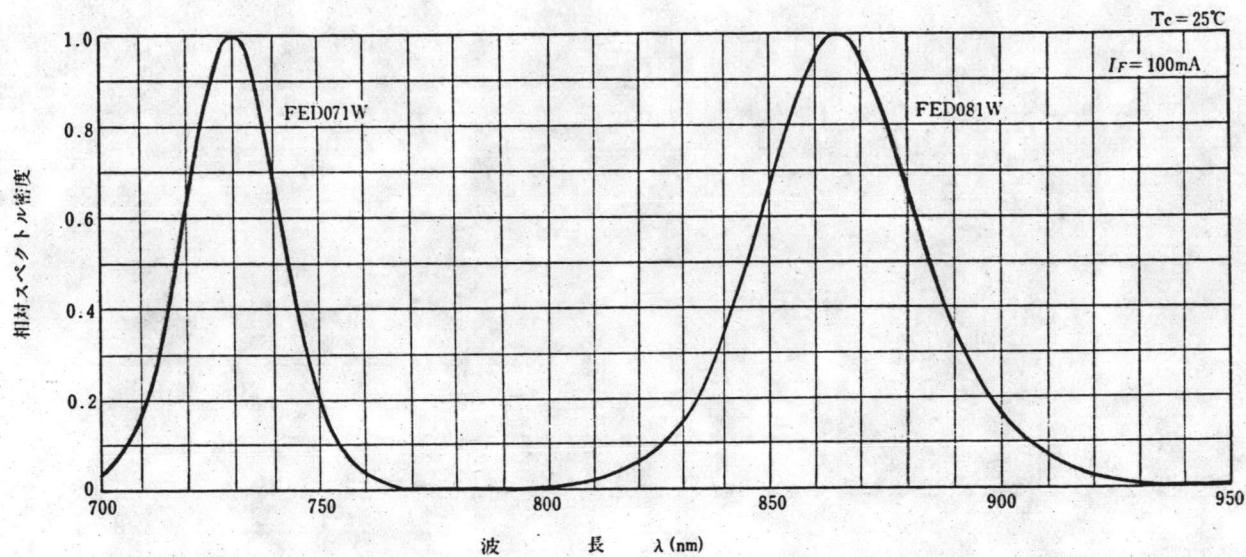
●電気的・光学的特性〈ケース温度25°C〉

項 目	記 号	条 件	FED071W			FED081W			単位
			最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	
発光ピーク波長	λ_p	<i>If=100mA</i>	715	730	745	845	865	890	nm
スペクトル半値幅	$\Delta\lambda$	<i>If=100mA</i>	-	25	-	-	45	-	nm
光 出 力	<i>Po</i>	<i>If=100mA</i>	-	10	-	-	10	-	mW
ビーム広がり角 ^(注)	$\theta_{1/2}$	<i>If=100mA</i>	-	±5	-	-	±5	-	degree
遮断周波数	<i>f_c</i>	<i>If=100mA</i> <i>+20mA p-p</i>	1MHzから -1.5dB	-	20	-	-	40	-
			1MHzから -3dB	-	40	-	-	70	-
順 電 壓	<i>V_F</i>	<i>If=100mA</i>	-	-	2.6	-	-	2.3	V

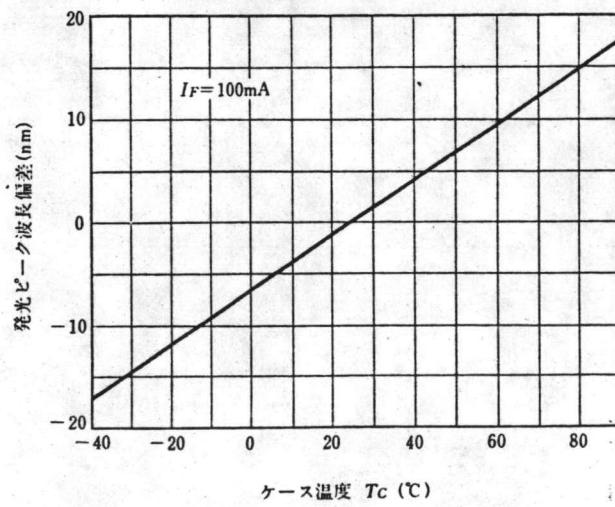
(注) ビーム広がり角は光軸(放射強度最大)から放射強度が最大値の $\frac{1}{2}$ になる角度

●代表的特性

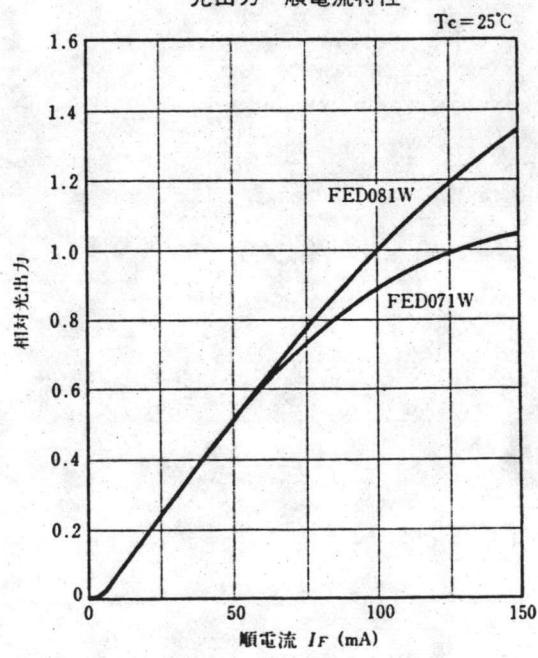
発光スペクトル



発光ピーク波長温度特性 (注)



光出力-順電流特性



(注) 形名記入のないグラフは全形名に共通です。

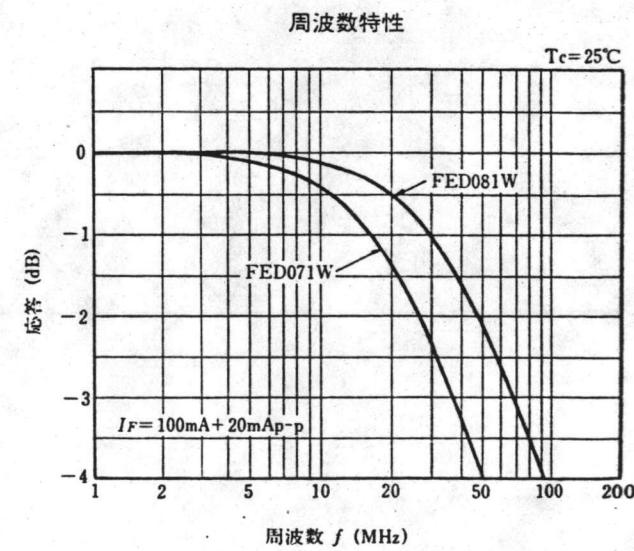
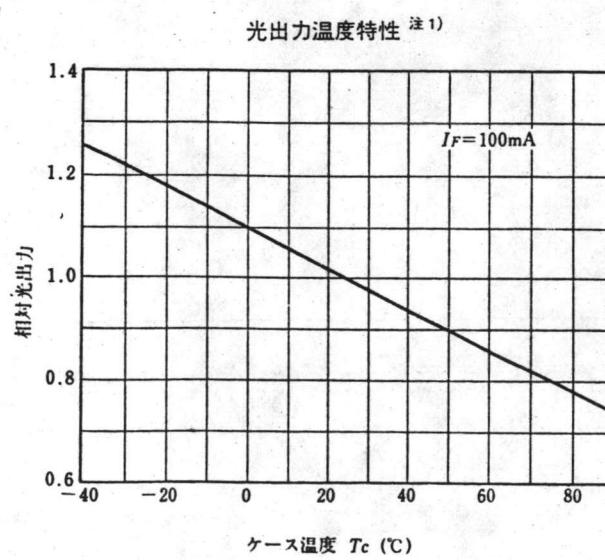
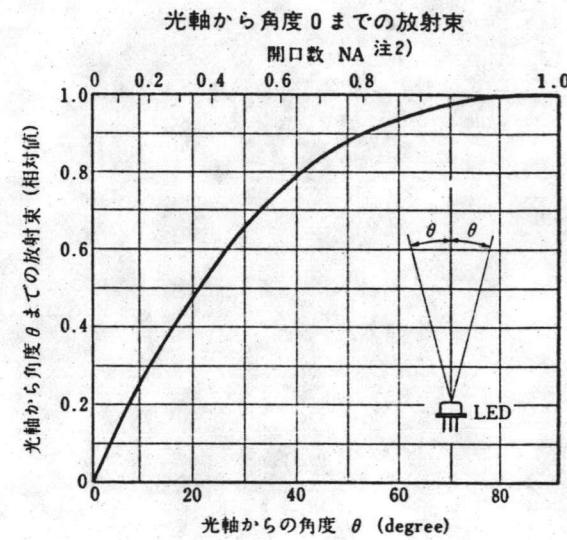
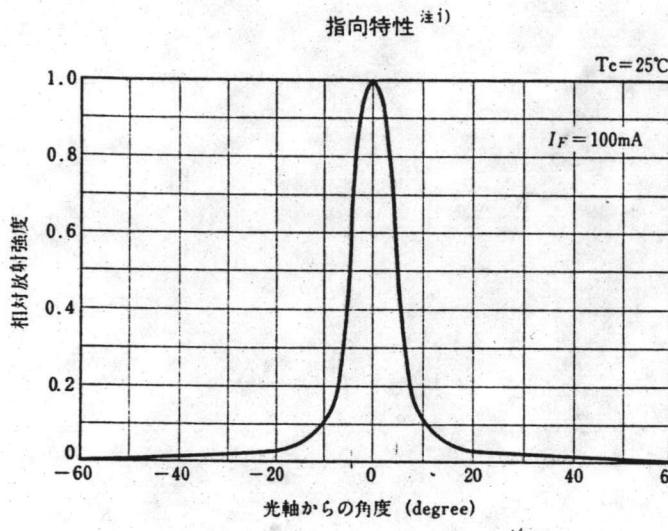
FED071W

FED081W

(高指向性発光ダイオード)

AlGaAs LED

● 代表的特性

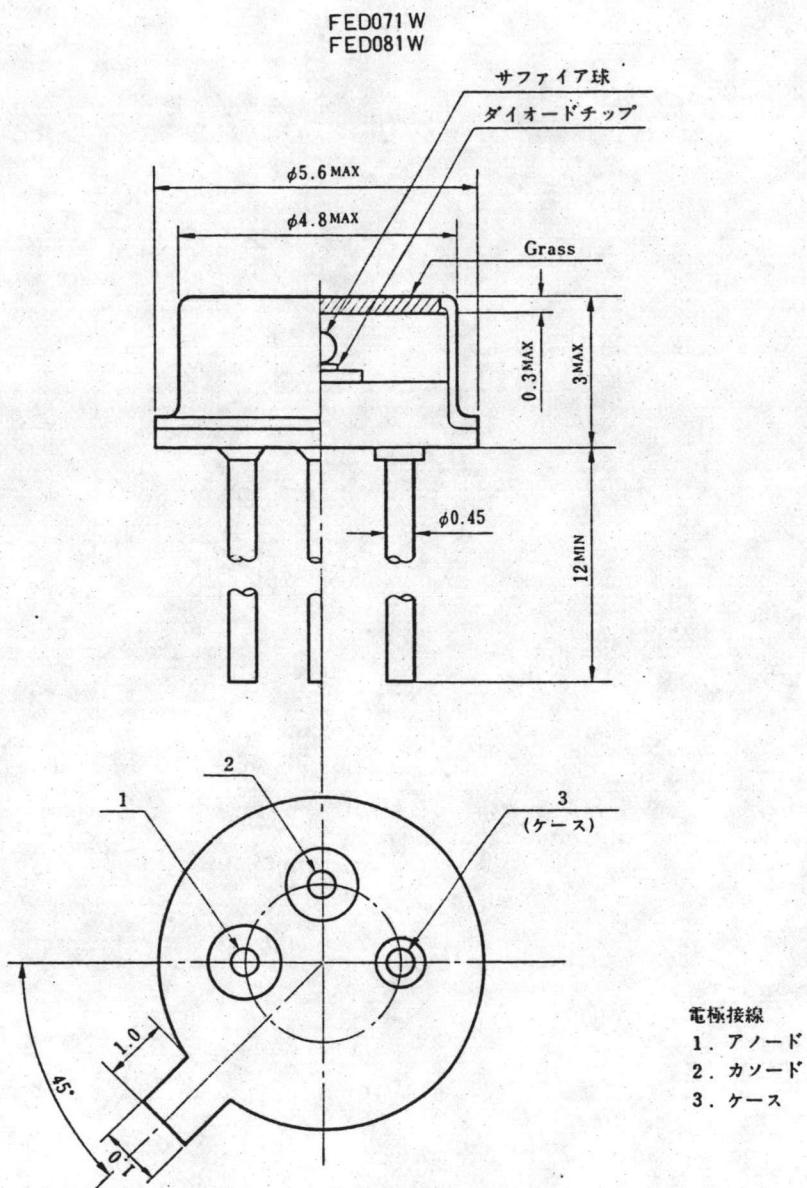


注1) 形名記入のないグラフは全形名に共通です。

注2) 開口数NAとFナンバーとの間には $NA = 1/2F$ の関係があります。

●外部寸法および電極接続

<単位: mm>



●注意事項

●動作上の注意事項

1 A・ μ sec以上のサージ電流が流れると、素子が破損することがありますのでご注意下さい。

●半田付条件

温度240°C以下で、3秒間以内にお願いします。

●安全上の注意事項

この発光ダイオードは非常に輝度が高いため、高電流動作中に直接覗くと危険です。

TYPE TIL100 LARGE-AREA SILICON PHOTODIODE

BULLETIN NO. DL-S 12631, MAY 1978—REVISED OCTOBER 1978

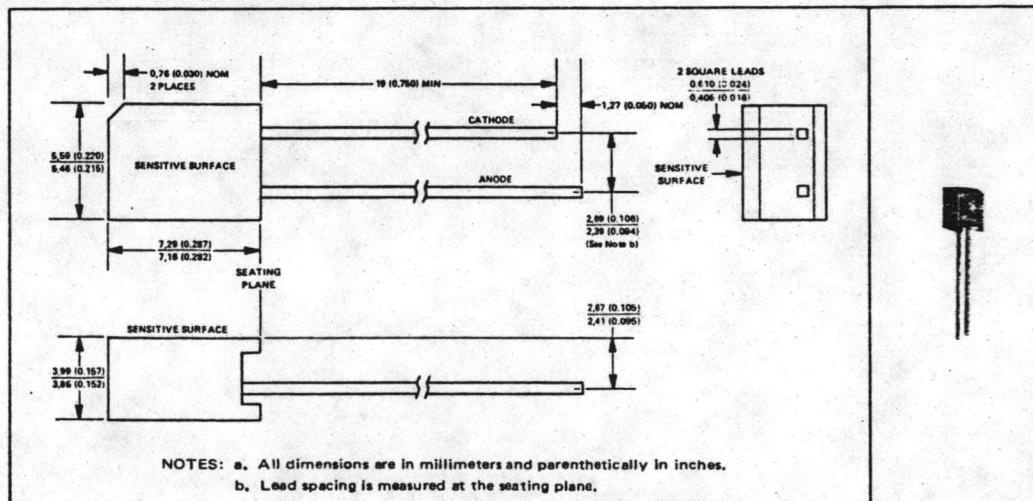
- High Photosensitivity
- Fast Response
- Low-Cost Plastic Package
- Designed for Infrared Remote-Control Systems
- Spectrally Matched with TIL38 Emitter

description

The TIL100 is a high-speed PIN photodiode designed to operate in the reverse-bias mode. It provides low capacitance with high speed and high photosensitivity suitable for near-infrared applications.

mechanical data

The photodiode chip is mounted on a lead frame and molded in black infrared-transmissive plastic. The active chip area is typically 8.83 square millimeters (0.0137 square inches). Its centerline is nominally 4 millimeters (0.157 inch) above the seating plane.



absolute maximum ratings at 25°C free-air temperature (unless otherwise noted)

Reverse Voltage	30 V
Continuous Power Dissipation at (or below) 25°C Free-Air Temperature (See Note 1)	150 mW
Operating Free-Air Temperature Range	-25°C to 100°C
Storage Temperature Range	-25°C to 100°C
Lead Temperature 1.6 mm (1/16 Inch) from Case for 3 Seconds	260°C

NOTE 1: Derate linearly to 100°C free-air temperature at the rate of 2 mW/°C.

TYPE TIL100 LARGE-AREA SILICON PHOTODIODE

electrical characteristics at 25°C free-air temperature

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
$V_{(BR)}$ Breakdown Voltage	$I_R = 100 \mu A$, $E_g^\dagger = 0$	30			V
I_D Dark Current	$V_R = 10 V$, $E_g^\dagger = 0$		5	50	nA
I_L Light Current	$V_R = 10 V$, $E_g^\dagger = 250 \mu W/cm^2$ at 940 nm	10	15		μA
C_T Total Capacitance	$V_R = 3 V$, $E_g^\dagger = 0$, $f = 1 MHz$	35	50		pF
t_r Rise Time	$V_R = 10 V$, $R_L = 1 k\Omega$	100			ns
t_f Fall Time	$V_R = 10 V$, $R_L = 1 k\Omega$	100			ns

[†]Irradiance (E_g) is the radiant power per unit area incident on a surface.

TYPICAL CHARACTERISTICS

REVERSE CURRENT
vs
IRRADIANCE

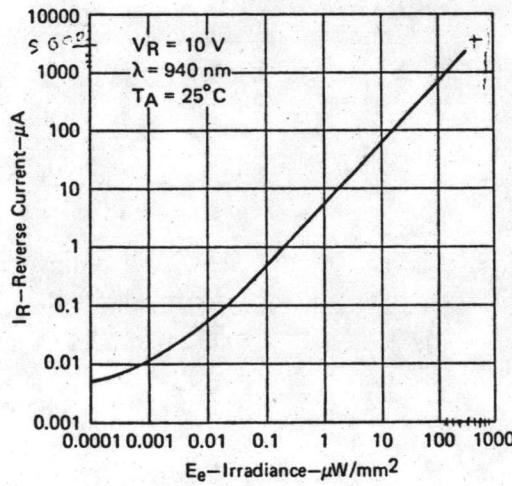


FIGURE 1

TOTAL CAPACITANCE
vs
REVERSE VOLTAGE

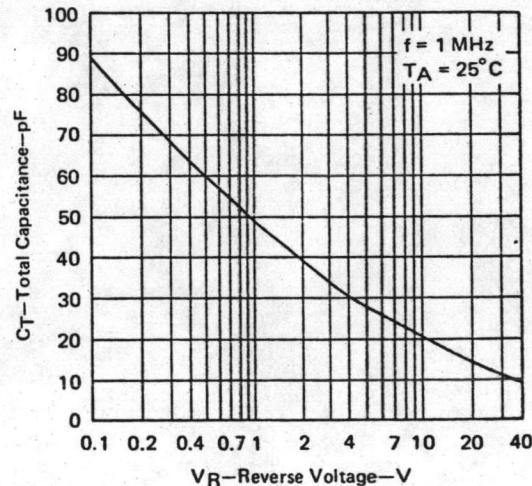


FIGURE 2

$$f_2 = 3.5 \text{ MHz}$$

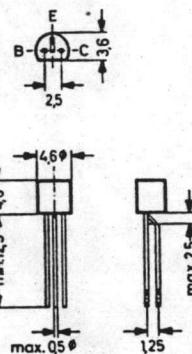
$$R_L = 1 k\Omega$$

$$700 \text{ nW/mm}^2 \rightarrow 5000 \text{ nF}$$

$$V_R = 5 \text{ V}$$

BF240, BF241

NPN Silicon Epitaxial Planar Transistors
designed for emitter-grounded AM and FM amplifier stages



Plastic case ≈ JEDEC TO-92
TO-18 compatible
The case is impervious to light

Weight approximately 0.18 g
Dimensions in mm

Absolute Maximum Ratings

	Symbol	Value	Unit
Collector Base Voltage	V_{CBO}	40	V
Collector Emitter Voltage	V_{CEO}	40	V
Emitter Base Voltage	V_{EBO}	4	V
Collector Current	I_C	25	mA
Base Current	I_B	2	mA
Power Dissipation at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	300 ¹⁾	mW
Junction Temperature	T_j	150	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_s	-55 ... +150	$^\circ\text{C}$

¹⁾ Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

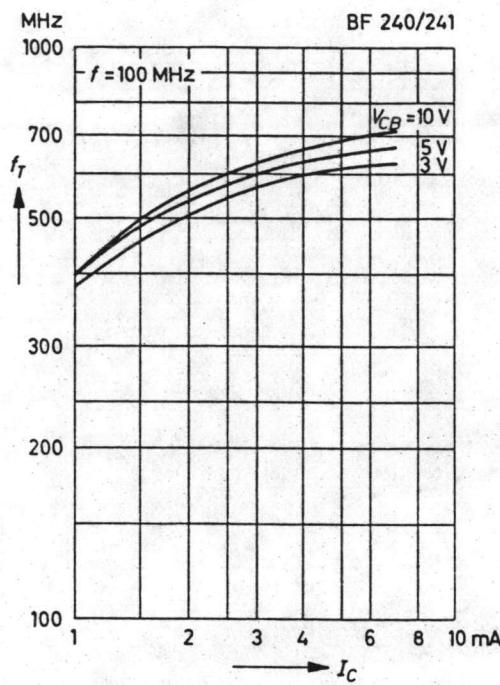
Characteristics at $T_{amb} = 25^\circ C$

		Symbol	Min.	Typ.	Max.	Value
DC Current Gain at $V_{CE} = 10 V$, $I_C = 1 mA$	BF240	h_{FE}	67	—	220	—
	BF241	h_{FE}	36	—	125	—
Base Emitter Voltage at $V_{CB} = 10 V$, $I_C = 1 mA$		V_{BE}	650	700	740	mV
Collector Cutoff Current at $V_{CB} = 20 V$		I_{CBO}	—	—	100	nA
Thermal Resistance Junction to Ambient		R_{thA}	—	—	420 ¹⁾	K/W
Collector Base Breakdown Voltage at $I_C = 10 \mu A$		$V_{(BR)CBO}$	40	—	—	V
Collector Emitter Breakdown Voltage at $I_C = 2 mA$		$V_{(BR)CEO}$	40	—	—	V
Emitter Base Breakdown Voltage at $I_E = 10 \mu A$		$V_{(BR)EBO}$	4	—	—	V
Gain Bandwidth Product at $V_{CB} = 10 V$, $I_C = 1 mA$, $f = 100 MHz$	BF240	f_T	—	430	—	MHz
	BF241	f_T	—	400	—	MHz
Feedback Capacitance at $V_{CB} = 10 V$, $I_C = 1 mA$, $f = 1 MHz$		$-C_{re}$	—	0.27	—	pF
Noise Figure (emitter grounded) at $V_{CB} = 10 V$, $I_C = 1 mA$ $g_s = 5 mS$, $f = 200 kHz$ $y_s = (6.6 - j 3.3) mS$, $f = 100 MHz$		F	—	1.5	3.5	dB
		F	—	1.6	—	dB
Output Admittance at $V_{CB} = 10 V$, $I_C = 1 mA$, $f = 10.7 MHz$ at $V_{CB} = 10 V$, $I_C = 1 mA$, $f = 470 kHz$		g_{oe}	—	—	10.5	μS
		g_{oe}	—	—	8.3	μS

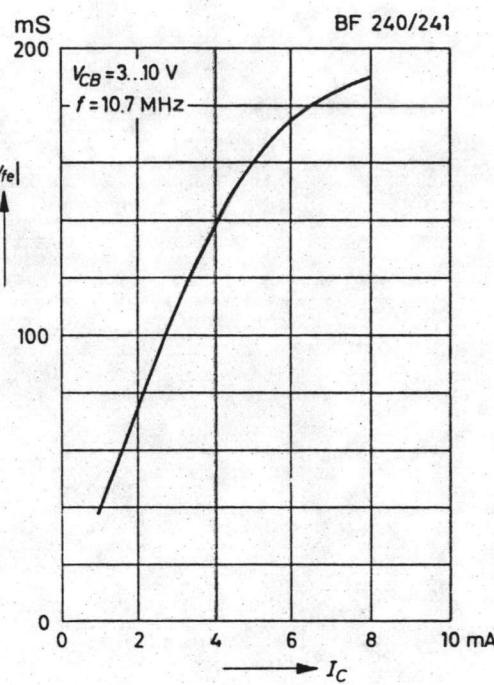
¹⁾ Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

BF240, BF241

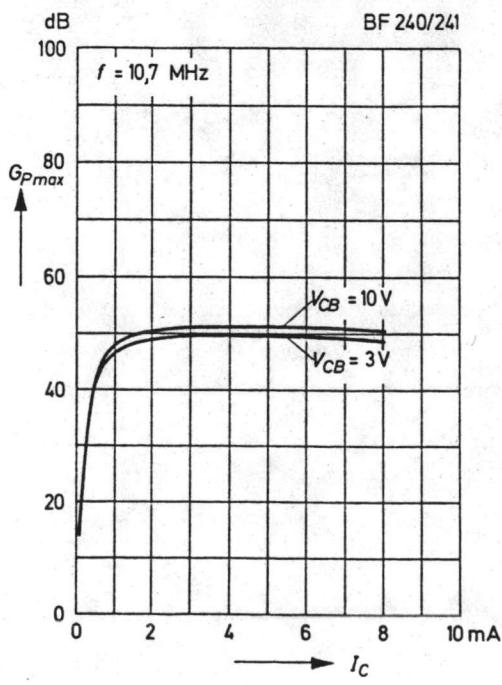
**Gain bandwidth product
versus collector current**



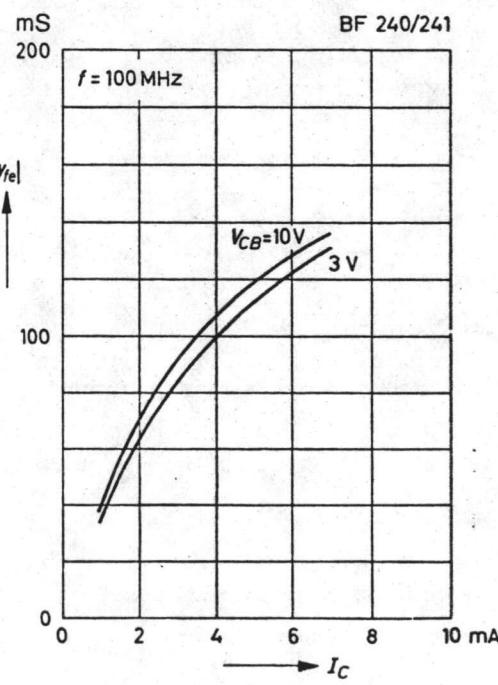
**Forward transconductance
at 10.7 MHz versus
collector current**



**Max. available power gain
versus collector current**

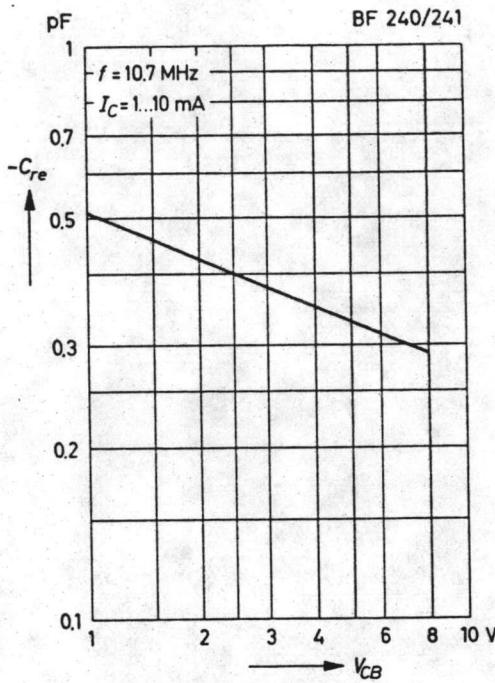


**Forward transconductance
at 100 MHz versus
collector current**

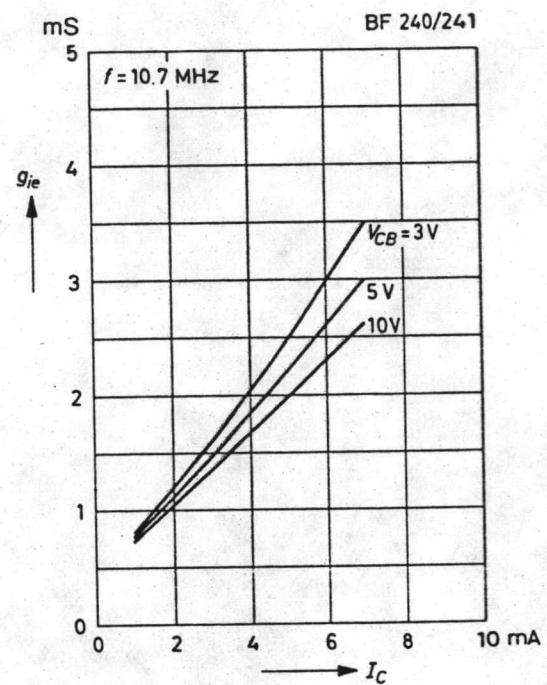


BF240, BF241

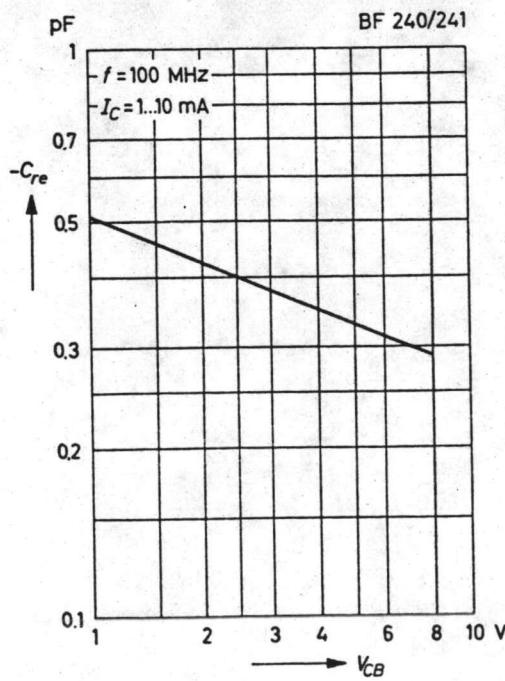
**Feedback capacitance
at 10.7 MHz versus
collector base voltage**



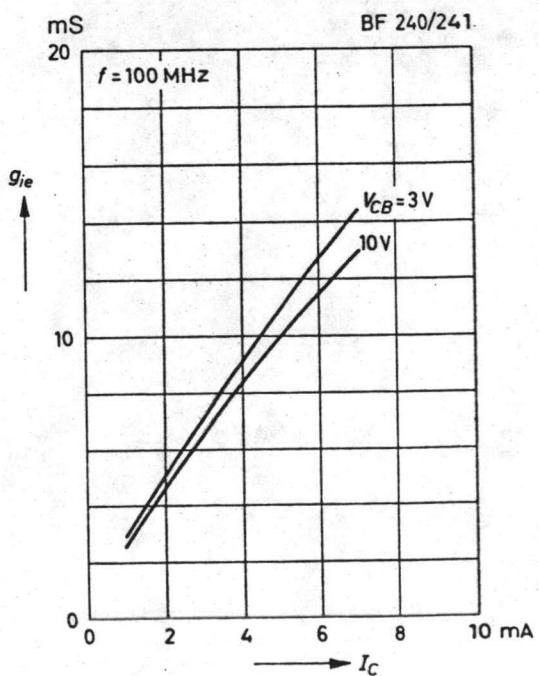
**Input admittance
at 10.7 MHz versus
collector current**



**Feedback capacitance
at 100 MHz versus
collector base voltage**

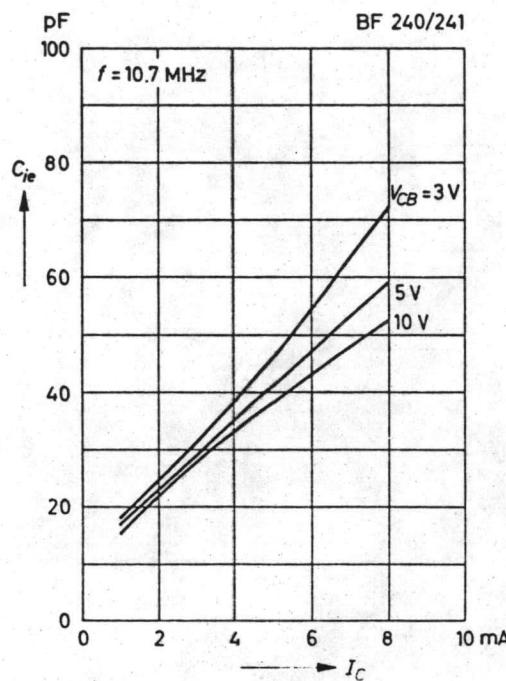


**Input admittance
at 100 MHz versus
collector current**

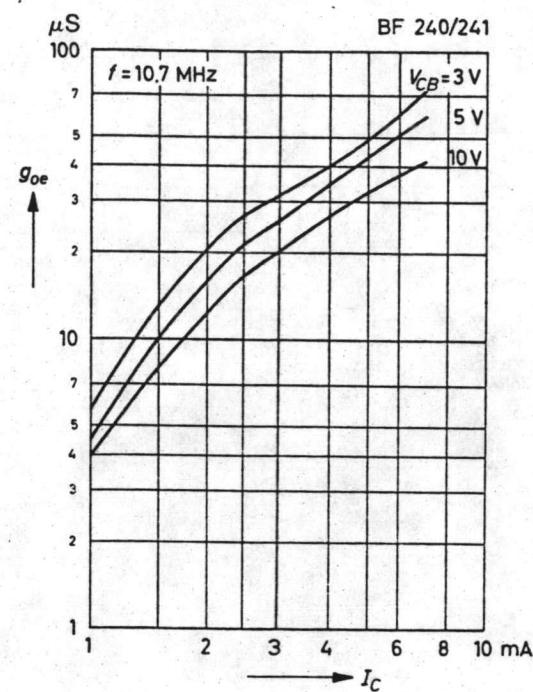


BF240, BF241

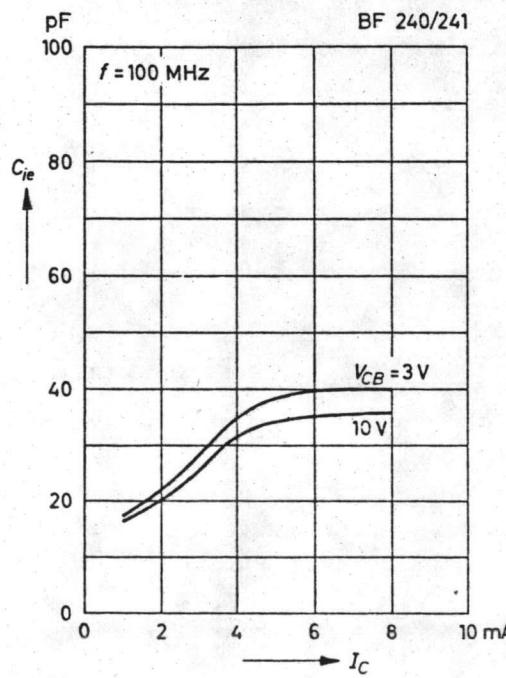
**Input capacitance
at 10.7 MHz versus
collector current**



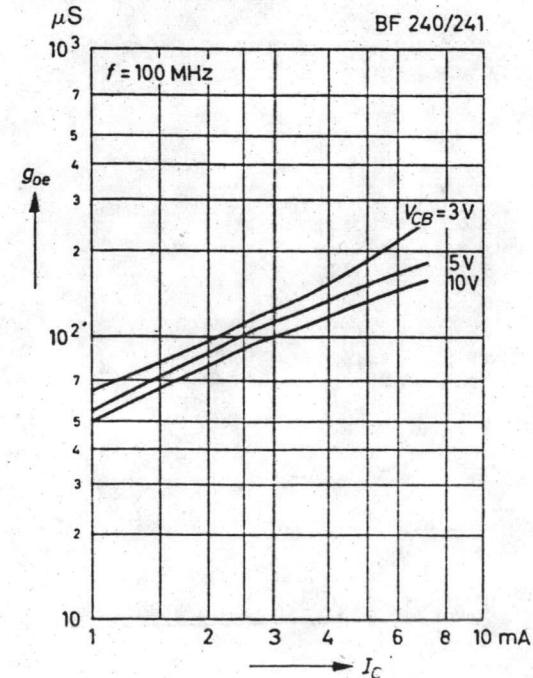
**Output admittance
at 10.7 MHz versus
collector current**



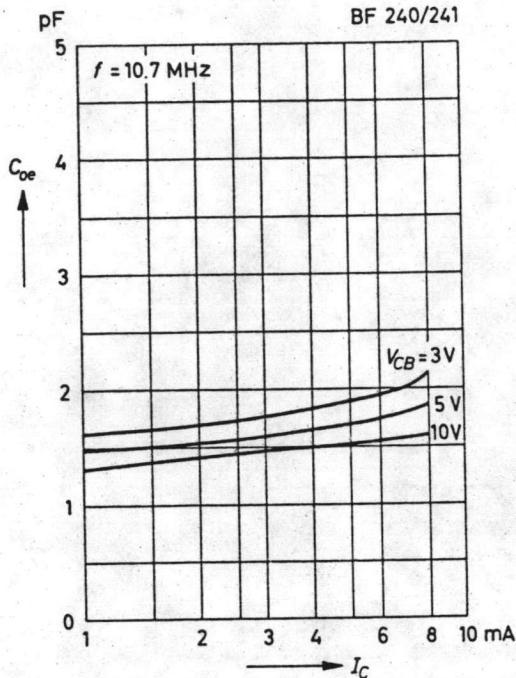
**Input capacitance
at 100 MHz versus
collector current**



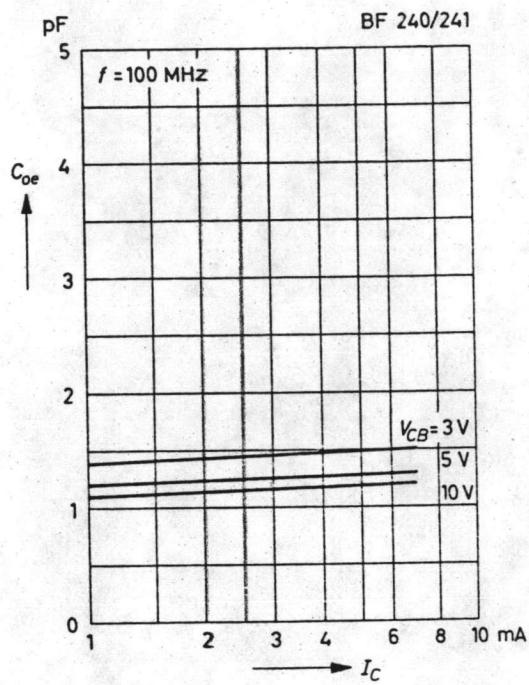
**Output admittance
at 100 MHz versus
collector current**



Output capacitance
at 10.7 MHz versus
collector current



Output capacitance
at 100 MHz versus
collector current

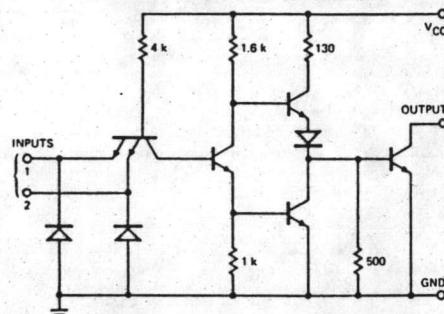


FAIRCHILD • 55450B/75450B SERIES

55451B/75451B

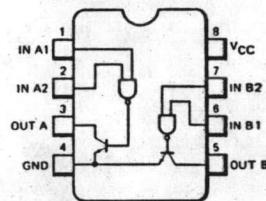
DUAL POSITIVE AND PERIPHERAL DRIVER

EQUIVALENT CIRCUIT (Each Driver)



Component values shown are nominal. All resistor values in ohms.

CONNECTION DIAGRAMS

8-PIN DIP
(TOP VIEW)PACKAGE OUTLINE 9T 6T
PACKAGE CODE T R

TRUTH TABLE

INPUTS		OUTPUT
X	Y	Z
L	L	L (on state)
L	H	L (on state)
H	L	L (on state)
H	H	H (off state)

H = HIGH Level, L = LOW Level

ORDER INFORMATION

TYPE	PART NO.
55451B	55451BRM
75451B	75451BRC
75451B	75451BTC

Positive Logic: Z = XY

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: Guaranteed over Operating Temperature Range and Supply Voltage Range, use Test Table 1, pg. 1, unless otherwise indicated

SYMBOL	CHARACTERISTICS	TEST FIGURE	CONDITIONS	MIN	TYP (Note 13)	MAX	UNITS
V_{IH}	Input HIGH Voltage	7		2			V
V_{IL}	Input LOW Voltage	7				0.8	V
V_{CD}	Input Clamp Diode Voltage	8	$V_{CC} = \text{MIN}$, $I_I = -12 \text{ mA}$			-1.5	V
I_{OH}	Output HIGH Current	7	$V_{CC} = \text{MIN}$, $V_{OH} = 30 \text{ V}$ $V_{IH} = 2 \text{ V}$	55451B	300		μA
				75451B	100		
V_{OL}	Output LOW Voltage	7	$V_{CC} = \text{MIN}$, $V_{IL} = 0.8 \text{ V}$	55451B	0.25	0.5	V
			$I_{OL} = 100 \text{ mA}$	75451B	0.25	0.4	
			$V_{CC} = \text{MIN}$, $V_{IL} = 0.8 \text{ V}$	55451B	0.5	0.8	
			$I_{OL} = 300 \text{ mA}$	75451B	0.5	0.7	
I_I	Input Current at Maximum Input Voltage	9	$V_{CC} = \text{MAX}$, $V_I = 5.5 \text{ V}$			1.0	mA
I_{IH}	Input HIGH Current	9	$V_{CC} = \text{MAX}$, $V_I = 2.4 \text{ V}$			40	μA
I_{IL}	Input LOW Current	8	$V_{CC} = \text{MAX}$, $V_I = 0.4 \text{ V}$		-1.0	-1.6	mA
I_{CCH}	Supply Current, Output HIGH	10	$V_{CC} = \text{MAX}$, $V_I = 5 \text{ V}$		7.0	11	mA
I_{CCL}	Supply Current Output LOW		$V_{CC} = \text{MAX}$, $V_I = 0 \text{ V}$		52	65	mA

NOTE 13. All typical values are at $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$.

AC CHARACTERISTICS: $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

SYMBOL	CHARACTERISTICS	TEST FIGURE	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
t_{PLH}	Propagation Delay Time, Output LOW to HIGH	14	$I_O \approx 200 \text{ mA}$, $C_L = 15 \text{ pF}$, $R_L = 50 \Omega$		18	25	ns
t_{PHL}	Propagation Delay Time, Output HIGH to LOW				18	25	ns
t_{TLH}	Transition Time, Output LOW to HIGH				5	8	ns
t_{THL}	Transition Time, Output HIGH to LOW				7	12	ns
V_{OH}	HIGH Level Output Voltage After Switching	15	$V_S = 20 \text{ V}$, $I_O \approx 300 \text{ mA}$	$V_S -6.5$			mV



μA710
HIGH SPEED DIFFERENTIAL COMPARATOR
FAIRCHILD LINEAR INTEGRATED CIRCUIT

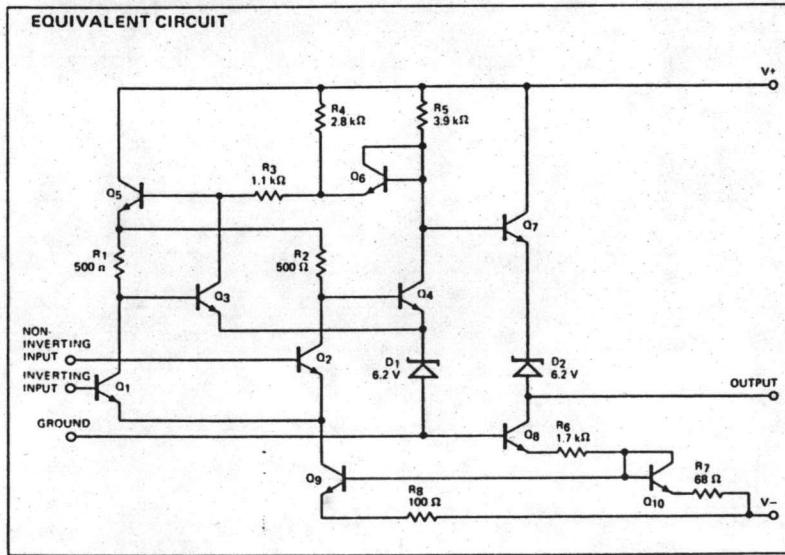
GENERAL DESCRIPTION — The μA710 is a Differential Voltage Comparator intended for applications requiring high accuracy and fast response times. It is constructed on a single silicon chip using the Fairchild Planar® epitaxial process. The device is useful as a variable threshold Schmitt trigger, a pulse height discriminator, a voltage comparator in high speed A/D converters, a memory sense amplifier or a high noise immunity line receiver. The output of the comparator is compatible with all integrated logic forms.

- 5 mV MAXIMUM OFFSET VOLTAGE
 - 5 μ A MAXIMUM OFFSET CURRENT
 - 1000 MINIMUM VOLTAGE GAIN
 - 20 μ V/ $^{\circ}$ C MAXIMUM OFFSET VOLTAGE DRIFT

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

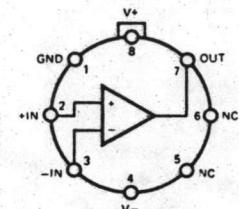
Positive Supply Voltage	+14.0 V
Negative Supply Voltage	-7.0 V
Peak Output Current	10 mA
Differential Input Voltage	±5.0 V
Input Voltage	±7.0 V
Internal Power Dissipation (Note 1)	
Metal Can	500 mW
DIP	670 mW
Flatpak	570 mW
Storage Temperature Range	
Metal Can, Hermetic DIP and Flatpak	-65°C to +150°C
Molded DIP	-55°C to +125°C
Operating Temperature Range	
Military (μ A710)	-55°C to +125°C
Commercial (μ A710C)	0°C to +70°C
Pin Temperature	
Metal Can, Hermetic DIP and Flatpak (Soldering, 60 s)	300°C
Molded DIP (Soldering, 10 s)	260°C

EQUIVALENT CIRCUIT



Notes on following pages.

**CONNECTION DIAGRAMS
8-PIN METAL CAN
(TOP VIEW)
PACKAGE OUTLINE 55
PACKAGE CODE H**

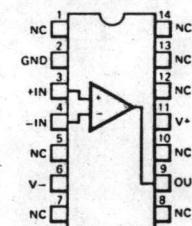


NOTE: Pin 4 connected to case.

ORDER INFORMATION

TYPE	PART NO.
μ A710	μ A710HM
μ A710C	μ A710HC

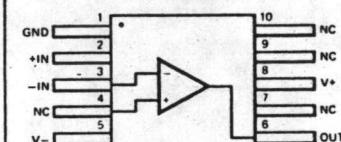
**14-PIN DIP
(TOP VIEW)**
PACKAGE OUTLINES 6A 9A
PACKAGE CODES D P



ORDER INFORMATION

TYPE	PART NO.
μ A710	μ A710DM
μ A710C	μ A710DC
μ A710C	μ A710PC

**10-PIN FLATPAK
(TOP VIEW)
PACKAGE OUTLINE 3F
PACKAGE CODE F**



ORDER INFORMATION
TYPE PART NO.
"A710 "A710FM

[®]Planar is a patented Fairchild process.

FAIRCHILD • μA710

μA710

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_+ = 12.0\text{ V}$, $V_- = -6.0\text{ V}$ unless otherwise specified.

CHARACTERISTICS	CONDITIONS (Note 2)	MIN	TYP	MAX	UNITS
Input Offset Voltage	$R_S \leq 200 \Omega$		0.6	2.0	mV
Input Offset Current			0.75	3.0	μA
Input Bias Current			13	20	μA
Voltage Gain		1250	1700		
Output Resistance			200		Ω
Output Sink Current	$\Delta V_{IN} \geq 5\text{ mV}$, $V_{OUT} = 0$	2.0	2.5		mA
Response Time (Note 3)			40		ns
The following specifications apply for $-55^\circ\text{C} \leq T_A \leq +125^\circ\text{C}$:					
Input Offset Voltage	$R_S \leq 200 \Omega$		3.0		mV
Average Temperature Coefficient of Input Offset Voltage	$R_S = 50 \Omega$, $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $T_A = +125^\circ\text{C}$ $R_S = 50 \Omega$, $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $T_A = -55^\circ\text{C}$	3.5 2.7	10 10	25	μV/°C
	$T_A = +125^\circ\text{C}$ $T_A = -55^\circ\text{C}$	0.25 1.8	3.0 7.0		μA
Average Temperature Coefficient of Input Offset Current	$T_A = 25^\circ\text{C}$ to $T_A = +125^\circ\text{C}$ $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $T_A = -55^\circ\text{C}$	5.0 15	25 75	25	nA/°C
Input Bias Current	$T_A = -55^\circ\text{C}$	27	45		μA
Input Voltage Range	$V_- = -7.0\text{ V}$	±5.0			V
Common Mode Rejection Ratio	$R_S \leq 200 \Omega$	80	100		dB
Differential Input Voltage Range		±5.0			V
Voltage Gain		1000			
Output HIGH Voltage	$\Delta V_{IN} > 5\text{ mV}$, $0 < I_{OUT} \leq 5.0\text{ mA}$	2.5	3.2	4.0	V
Output LOW Voltage	$\Delta V_{IN} > 5\text{ mV}$	-1.0	-0.5	0	V
Output Sink Current	$T_A = +125^\circ\text{C}$, $\Delta V_{IN} > 5\text{ mV}$, $V_{OUT} = 0$ $T_A = -55^\circ\text{C}$, $\Delta V_{IN} > 5\text{ mV}$, $V_{OUT} = 0$	0.5 1.0	1.7 2.3		mA
Positive Supply Current	$V_{OUT} \leq 0$		5.2	9.0	mA
Negative Supply Current	$V_{OUT} = \text{Gnd}$, Inverting Input = +5 mV		4.6	7.0	mA
Power Consumption	$V_{OUT} = \text{Gnd}$, Inverting Input = +10 mV	90	150		mW

μA710C

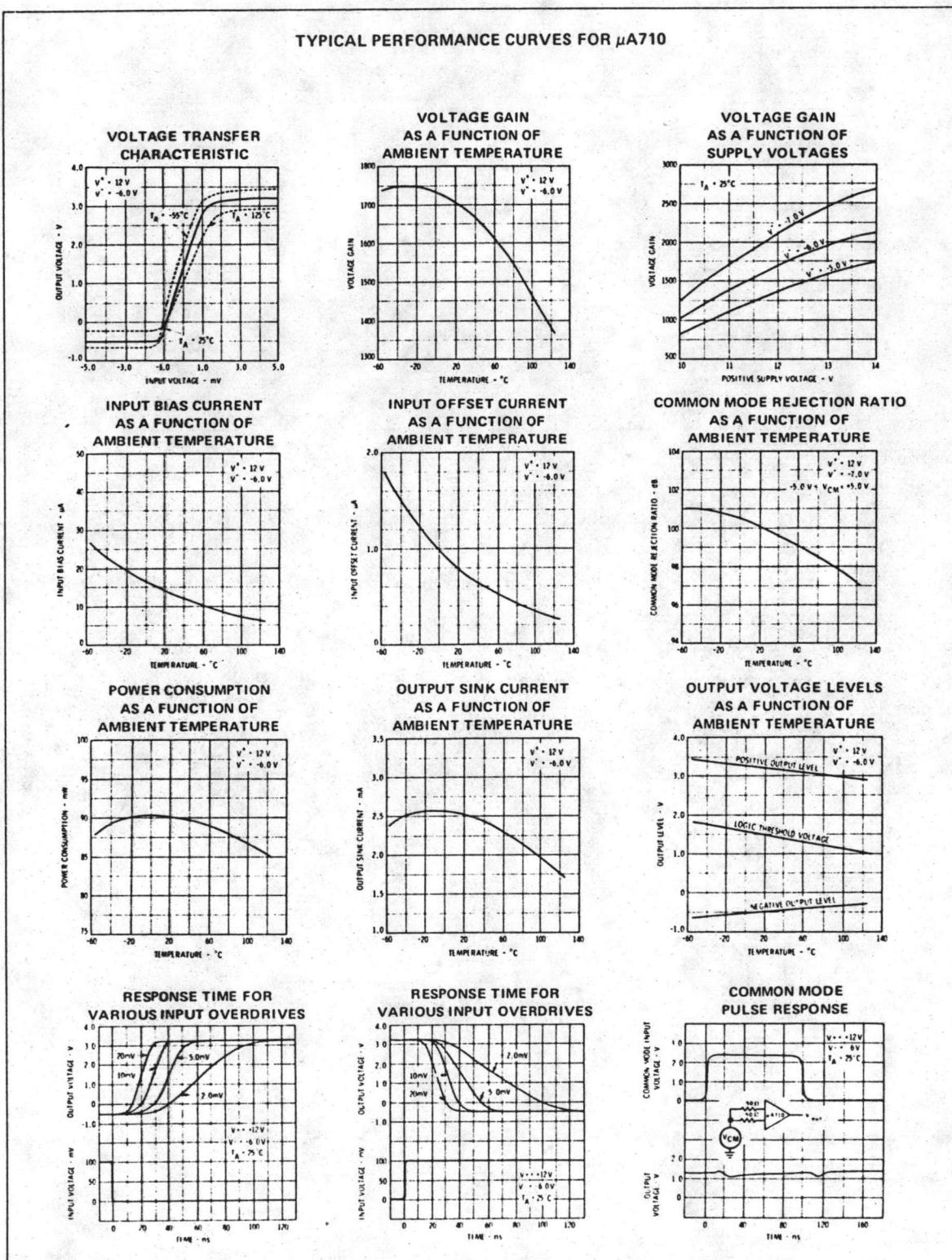
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_+ = 12.0\text{ V}$, $V_- = -6.0\text{ V}$ unless otherwise specified

CHARACTERISTICS	CONDITIONS (Note 2)	MIN	TYP	MAX	UNITS
Input Offset Voltage	$R_S \leq 200 \Omega$		1.6	5.0	mV
Input Offset Current			1.8	5.0	μA
Input Bias Current			16	25	μA
Voltage Gain		1000	1500		
Output Resistance			200		Ω
Output Sink Current	$\Delta V_{IN} \geq 5\text{ mV}$, $V_{OUT} = 0$	1.6	2.5		mA
Response Time (Note 2)			40		ns
The following specifications apply for $0^\circ\text{C} \leq T_A \leq +70^\circ\text{C}$:					

Input Offset Voltage	$R_S \leq 200 \Omega$		6.5		mV
Average Temperature Coefficient of Input Offset Voltage	$R_S = 50 \Omega$, $T_A = 0^\circ\text{C}$ to $T_A = +70^\circ\text{C}$	5.0	20	25	μV/°C
Input Offset Current			7.5		μA
Average Temperature Coefficient of Input Offset Current	$T_A = 25^\circ\text{C}$ to $T_A = +70^\circ\text{C}$ $T_A = 25^\circ\text{C}$ to $T_A = 0^\circ\text{C}$	15 24	50 100	50	nA/°C
Input Bias Current	$T_A = 0^\circ\text{C}$	25	40		μA
Input Voltage Range	$V_- = -7.0\text{ V}$	±5.0			V
Common Mode Rejection Ratio	$R_S \leq 200 \Omega$	70	98		dB
Differential Input Voltage Range		±5.0			V
Voltage Gain		800			
Output HIGH Voltage	$\Delta V_{IN} > 5\text{ mV}$, $0 < I_{OUT} \leq 5.0\text{ mA}$	2.5	3.2	4.0	V
Output LOW Voltage	$\Delta V_{IN} > 5\text{ mV}$	-1.0	-0.5	0	V
Output Sink Current	$\Delta V_{IN} > 5\text{ mV}$, $V_{OUT} = 0$	0.5			mA
Positive Supply Current	$V_{OUT} \leq 0$		5.2	9.0	mA
Negative Supply Current	$V_{OUT} = \text{Gnd}$, Inverting Input = +5 mV		4.6	7.0	mA
Power Consumption	$V_{OUT} = \text{Gnd}$, Inverting Input = +10 mV	90	150		mW

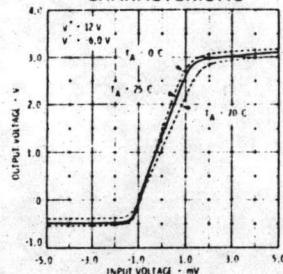
NOTES:

- Rating applies to ambient temperatures up to 70°C . Above 70°C ambient derate linearly at $6.3\text{ mW}/^\circ\text{C}$ for Metal Can, $8.3\text{ mW}/^\circ\text{C}$ for DIP, and $7.1\text{ mW}/^\circ\text{C}$ for the Flatpak.
- The input offset voltage and input offset current (see definitions) are specified for a logic threshold voltage as follows: For 710, 1.8 V at 55°C , 1.4 V at $+25^\circ\text{C}$, 1.0 V at $+125^\circ\text{C}$. For 710C, 1.5 V at 0°C , 1.4 V at $+25^\circ\text{C}$, and 1.2 V at $+70^\circ\text{C}$.
- The response time specified (see definitions) is for a 100 mV input step with 5 mV overdrive.

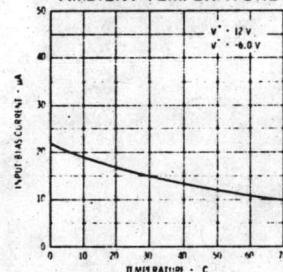
FAIRCHILD • μ A710TYPICAL PERFORMANCE CURVES FOR μ A710

FAIRCHILD • μ A710TYPICAL PERFORMANCE CURVES FOR μ A710C

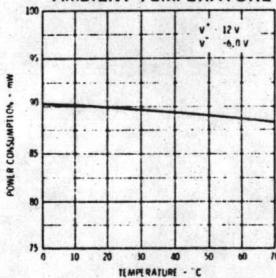
VOLTAGE TRANSFER CHARACTERISTIC



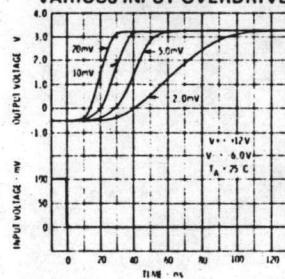
INPUT BIAS CURRENT AS A FUNCTION OF AMBIENT TEMPERATURE



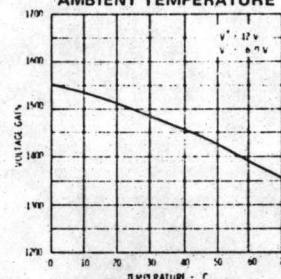
POWER CONSUMPTION AS A FUNCTION OF AMBIENT TEMPERATURE



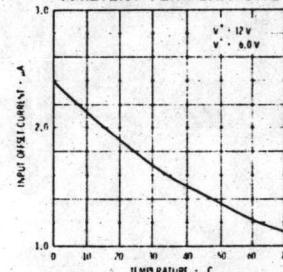
RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES



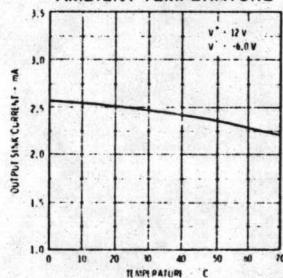
VOLTAGE GAIN AS A FUNCTION OF AMBIENT TEMPERATURE



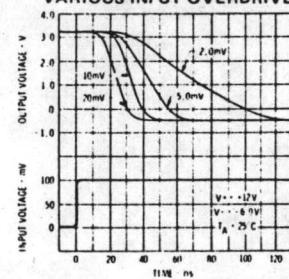
INPUT OFFSET CURRENT AS A FUNCTION OF AMBIENT TEMPERATURE



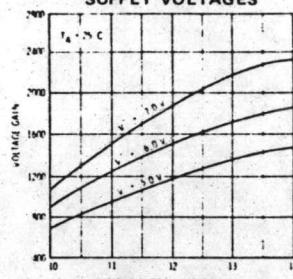
OUTPUT SINK CURRENT AS A FUNCTION OF AMBIENT TEMPERATURE



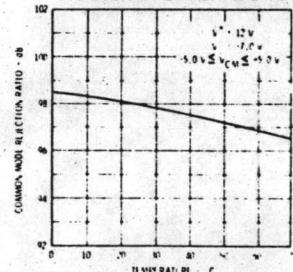
RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES



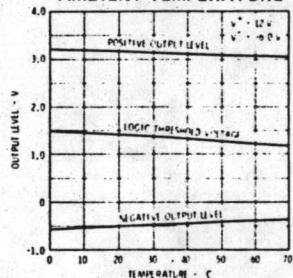
VOLTAGE GAIN AS A FUNCTION OF SUPPLY VOLTAGES



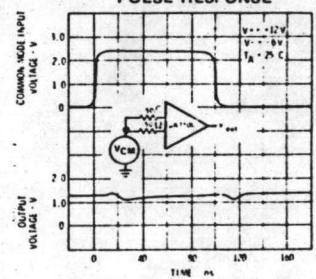
COMMON MODE REJECTION RATIO AS A FUNCTION OF AMBIENT TEMPERATURE



OUTPUT VOLTAGE LEVELS AS A FUNCTION OF AMBIENT TEMPERATURE



COMMON MODE PULSE RESPONSE



ORDERING INFORMATION

Device	Temperature Range	Package
MC1733G	-55°C to +125°C	Metal Can
MC1733L	-55°C to +125°C	Ceramic DIP
MC1733CG	0°C to +70°C	Metal Can
MC1733CL	0°C to +70°C	Ceramic DIP
MC1733CP	0°C to +70°C	Plastic DIP

**MC1733
MC1733C**

DIFFERENTIAL VIDEO AMPLIFIER

. . . a wideband amplifier with differential input and differential output. Gain is fixed at 10, 100, or 400 without external components or, with the addition of one external resistor, gain becomes adjustable from 10 to 400.

- Bandwidth - 120 MHz typical @ $A_{vd} = 10$
- Rise Time - 2.5 ns typical @ $A_{vd} = 10$
- Propagation Delay Time - 3.6 ns typical @ $A_{vd} = 10$

FIGURE 1 - BASIC CIRCUIT

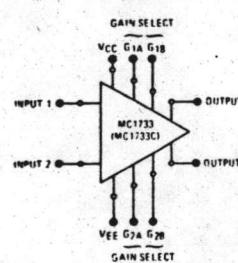


FIGURE 2 - VOLTAGE GAIN ADJUST CIRCUIT

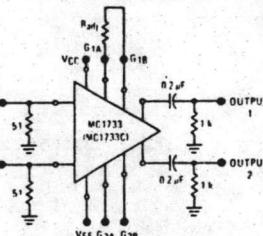
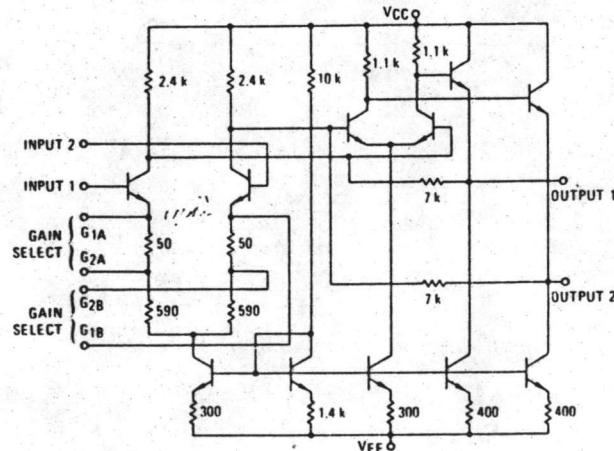
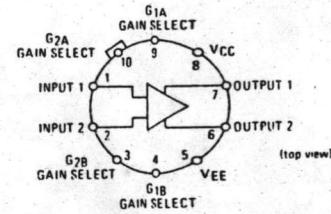


FIGURE 3 - EQUIVALENT CIRCUIT SCHEMATIC

DIFFERENTIAL VIDEO
WIDEBAND AMPLIFIER

SILICON MONOLITHIC
INTEGRATED CIRCUIT

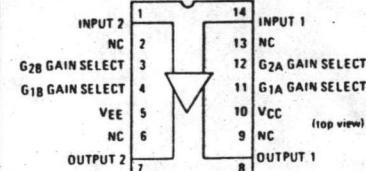
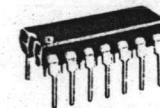
G SUFFIX
METAL PACKAGE
CASE 603
TO-100



L SUFFIX
CERAMIC PACKAGE
CASE 632
TO-116



P SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 646



MC1733, MC1733C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = +6.0$ Vdc, $V_{EE} = -6.0$ Vdc, at $T_A = T_{high}$ to T_{low} unless otherwise noted.)*

Characteristic	Symbol	MC1733			MC1733C			Units
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Differential Voltage Gain Gain 1 (Note 2) Gain 2 (Note 3) Gain 3 (Note 4)	A_{vd}	200 80 8.0	— — —	600 120 12	250 80 8.0	— — —	600 120 12	V/V
Input Resistance Gain 2	R_{in}	8.0	—	—	8.0	—	—	kΩ
Input Offset Current (Gain 3)	$ I_{IO} $	—	—	5.0	—	—	6.0	μA
Input Bias Current (Gain 3)	I_{IB}	—	—	40	—	—	40	μA
Input Voltage Range (Gain 2)	V_{in}	±1.0	—	—	±1.0	—	—	V
Common-Mode Rejection Ratio Gain 2 ($ V_{CM} = \pm 1$ V, $f \leq 100$ kHz)	CMRR	50	—	—	50	—	—	dB
Supply-Voltage Rejection Ratio Gain 2 ($\Delta V_S = \pm 0.5$ V)	PSRR	50	—	—	50	—	—	dB
Output Offset Voltage Gain 1 Gain 2 and Gain 3	V_{OO}	— —	— —	1.5 1.2	— —	— —	1.5 1.5	V
Output Voltage Swing (Gain 2)	V_O	2.5	—	—	2.5	—	—	V _{p-p}
Output Sink Current (Gain 2)	I_O	2.2	—	—	2.5	—	—	mA
Power Supply Current (Gain 2)	I_D	—	—	27	—	—	27	mA

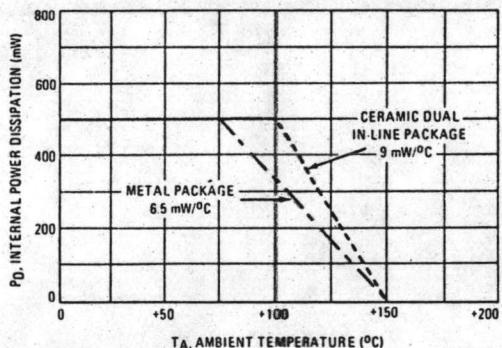
* $T_{low} = 0^\circ\text{C}$ for MC1733C, -55°C for MC1733.

$T_{high} = +70^\circ\text{C}$ for MC1733C, $+125^\circ\text{C}$ for MC1733.

NOTES

- Note 1: Derate metal package at $6.5 \text{ mW}/^\circ\text{C}$ for operation at ambient temperatures above 75°C and dual in-line package at $9 \text{ mW}/^\circ\text{C}$ for operation at ambient temperatures above 100°C (see Figure 4). If operation at high ambient temperatures is required (MC1733) a heatsink may be necessary to limit maximum junction temperature to 150°C . Thermal resistance, junction-to-case, for the metal package is 69.4°C per Watt.
- Note 2: Gain Select pins G1A and G1B connected together.
- Note 3: Gain Select pins G2A and G2B connected together.
- Note 4: All Gain Select pins open.

FIGURE 4 – MAXIMUM ALLOWABLE POWER DISSIPATION



TYPICAL CHARACTERISTICS

($V_{CC} = +6.0$ Vdc, $V_{EE} = -6.0$ Vdc, $T_A = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.)

FIGURE 5 – SUPPLY CURRENT versus TEMPERATURE

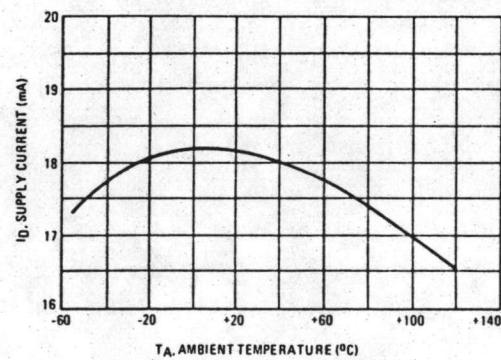
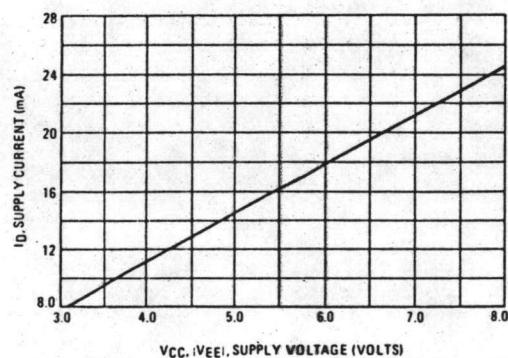


FIGURE 6 – SUPPLY CURRENT versus SUPPLY VOLTAGE



MC1733, MC1733CMAXIMUM RATINGS ($T_A = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Rating	Symbol	Value	Unit
Power Supply Voltage	V_{CC}	+8.0	Volts
	V_{EE}	-8.0	
Differential Input Voltage	V_{in}	+5.0	Volts
Common-Mode Input Voltage	V_{ICM}	+6.0	Volts
Output Current	I_O	10	mA
Internal Power Dissipation (Note 1)	P_D		
Metal Can Package		500	mW
Ceramic Dual In-Line Package		500	
Operating Temperature Range	T_A	0 to +70	$^\circ\text{C}$
MC1733C		-55 to +125	
MC1733			
Storage Temperature Range	T_{stg}	-65 to +150	$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = +6.0$ Vdc, $V_{EE} = -6.0$ Vdc, at $T_A = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.)

Characteristic	Symbol	MC1733			MC1733C			Units
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Differential Voltage Gain								V/V
Gain 1 (Note 2)	A_{vd}	300	400	500	250	400	600	
Gain 2 (Note 3)		90	100	110	80	100	120	
Gain 3 (Note 4)		9.0	10	11	8.0	10	12	
Bandwidth ($R_s = 50 \Omega$)	BW							MHz
Gain 1		—	40	—	—	40	—	
Gain 2		—	90	—	—	90	—	
Gain 3		—	120	—	—	120	—	
Rise Time ($R_s = 50 \Omega, V_o = 1$ Vp-p)	t_{TLH} t_{THL}							ns
Gain 1		—	10.5	—	—	10.5	—	
Gain 2		—	4.5	10	—	4.5	12	
Gain 3		—	2.5	—	—	2.5	—	
Propagation Delay ($R_s = 50 \Omega, V_o = 1$ Vp-p)	t_{PLH} t_{PHL}							ns
Gain 1		—	7.5	—	—	7.5	—	
Gain 2		—	6.0	10	—	6.0	10	
Gain 3		—	3.6	—	—	3.6	—	
Input Resistance	R_{in}							k Ω
Gain 1		—	4.0	—	—	4.0	—	
Gain 2		20	30	—	10	30	—	
Gain 3		—	250	—	—	250	—	
Input Capacitance (Gain 2)	C_{in}	—	2.0	—	—	2.0	—	pF
Input Offset Current (Gain 3)	$ I_{IO} $	—	0.4	3.0	—	0.4	5.0	μA
Input Bias Current (Gain 3)	I_{IB}	—	9.0	20	—	9.0	30	μA
Input Noise Voltage ($R_s = 50 \Omega$, BW = 1 kHz to 10 MHz)	V_n	—	12	—	—	12	—	$\mu\text{V(rms)}$
Input Voltage Range (Gain 2)	V_{in}	± 1.0	—	—	± 1.0	—	—	V
Common-Mode Rejection Ratio	CMRR							dB
Gain 2 ($V_{CM} = \pm 1$ V, $f \leq 100$ kHz)		60	86	—	60	86	—	
Gain 2 ($V_{CM} = \pm 1$ V, $f = 5$ MHz)		—	60	—	—	60	—	
Supply Voltage Rejection Ratio	PSRR							dB
Gain 2 ($\Delta V_s = \pm 0.5$ V)		50	70	—	50	70	—	
Output Offset Voltage	V_{OO}							V
Gain 1		—	0.6	1.5	—	0.6	1.5	
Gain 2 and Gain 3		—	0.35	1.0	—	0.35	1.5	
Output Common-Mode Voltage (Gain 3)	V_{CMO}	2.4	2.9	3.4	2.4	2.9	3.4	V
Output Voltage Swing (Gain 2)	V_O	3.0	4.0	—	3.0	4.0	—	Vp-p
Output Sink Current (Gain 2)	I_O	2.5	3.6	—	2.5	3.6	—	mA
Output Resistance	R_{out}	—	20	—	—	20	—	Ω
Power Supply Current (Gain 2)	I_D	—	18	24	—	18	24	mA

MC1733, MC1733C

TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)

($V_{CC} = +6.0$ Vdc, $V_{EE} = -6.0$ Vdc, $T_A = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.)

FIGURE 13 – PULSE RESPONSE versus GAIN

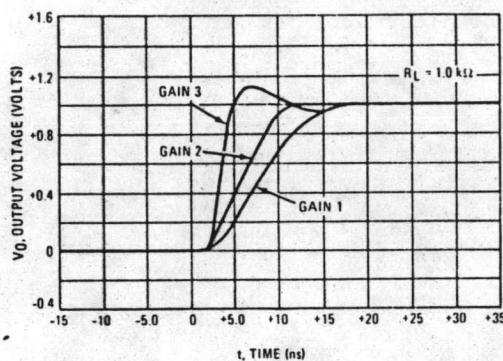


FIGURE 14 – PULSE RESPONSE versus SUPPLY VOLTAGE

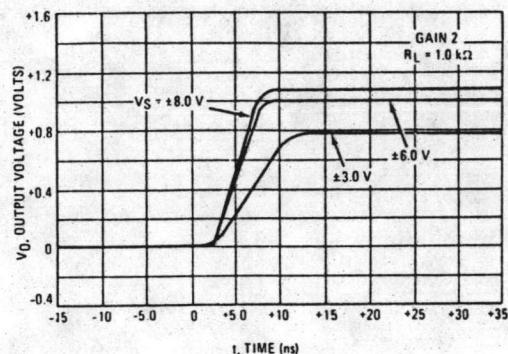


FIGURE 15 – PULSE RESPONSE versus TEMPERATURE

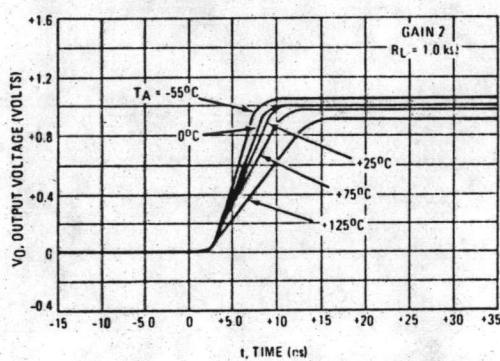


FIGURE 16 – DIFFERENTIAL OVERDRIVE RECOVERY TIME

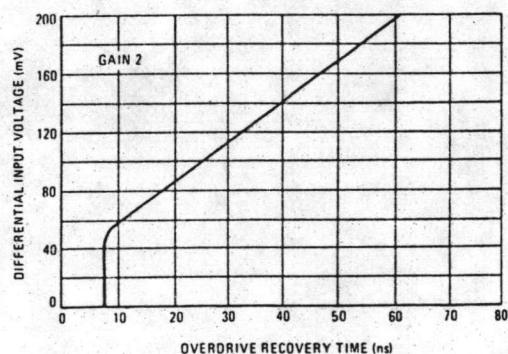


FIGURE 17 – PHASE SHIFT versus FREQUENCY

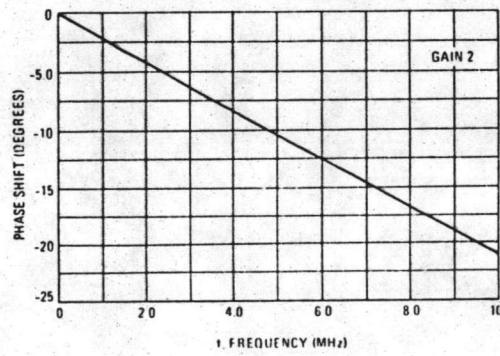
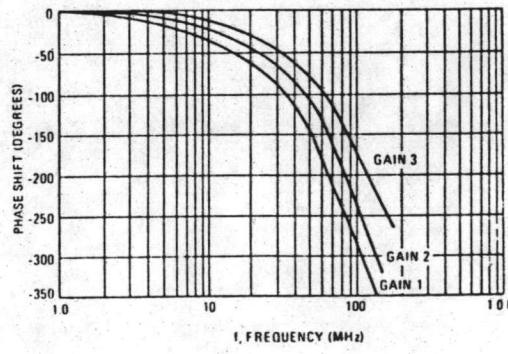


FIGURE 18 – PHASE SHIFT versus FREQUENCY



MC1733, MC1733C

TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
 $(V_{CC} = +6.0 \text{ Vdc}, V_{EE} = -6.0 \text{ Vdc}, T_A = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.)

FIGURE 7 – GAIN versus TEMPERATURE

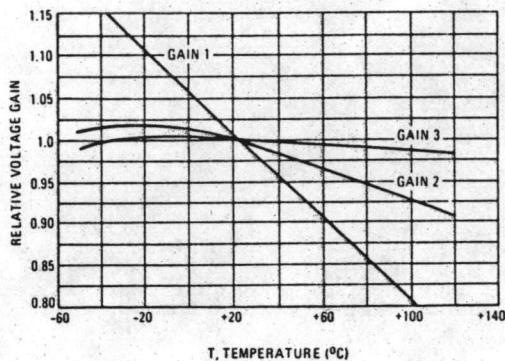


FIGURE 8 – GAIN versus FREQUENCY

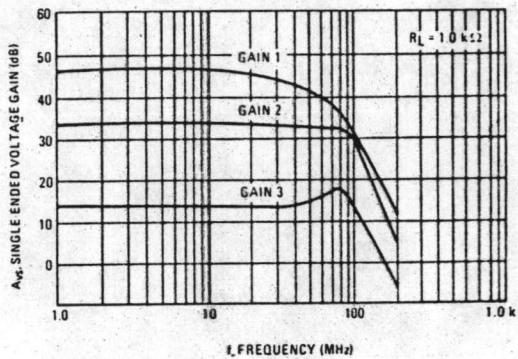


FIGURE 9 – GAIN versus SUPPLY VOLTAGE

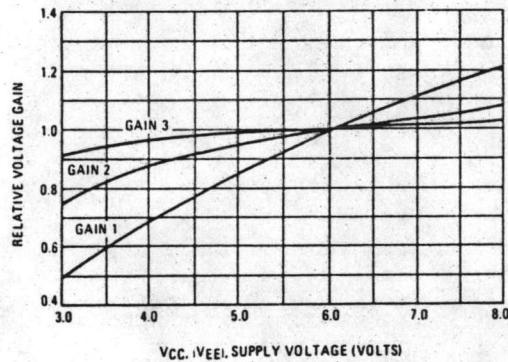


FIGURE 10 – GAIN versus R_{ADJUST}

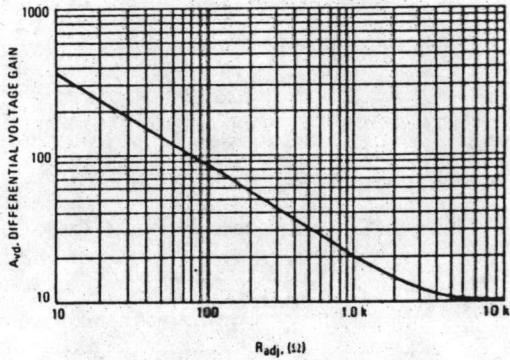


FIGURE 11 – GAIN versus FREQUENCY and SUPPLY VOLTAGE

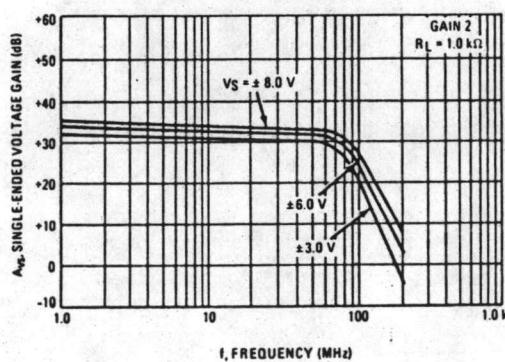
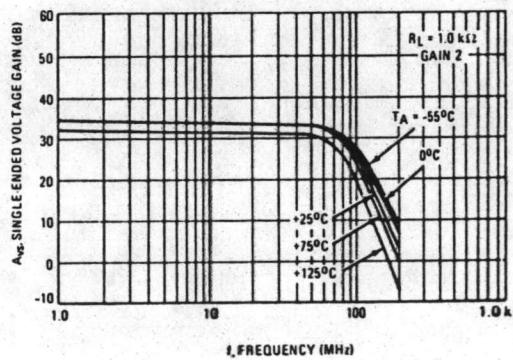


FIGURE 12 – GAIN versus FREQUENCY and TEMPERATURE



MC1733, MC1733C

TYPICAL CHARACTERISTICS (Continued)

($V_{CC} = +6.0$ Vdc, $V_{EE} = -6.0$ Vdc, $T_A = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.)

FIGURE 19 – INPUT RESISTANCE versus TEMPERATURE

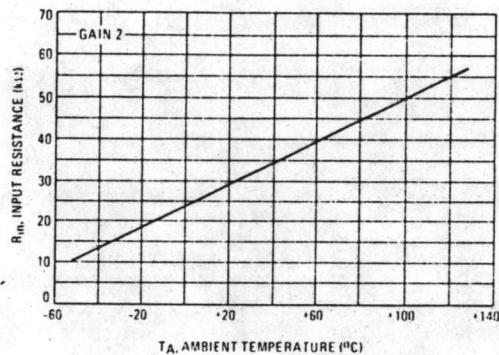


FIGURE 20 – INPUT NOISE VOLTAGE

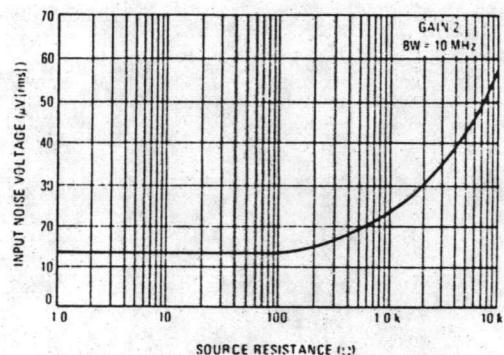


FIGURE 21 – OUTPUT VOLTAGE SWING and SINK CURRENT versus SUPPLY VOLTAGE

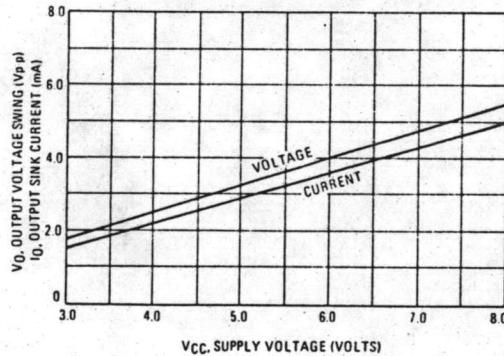


FIGURE 22 – OUTPUT VOLTAGE SWING versus LOAD RESISTANCE

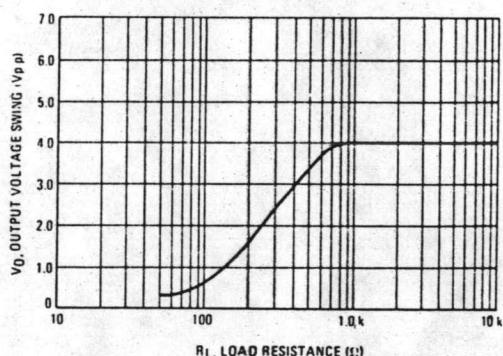


FIGURE 23 – OUTPUT VOLTAGE SWING versus FREQUENCY

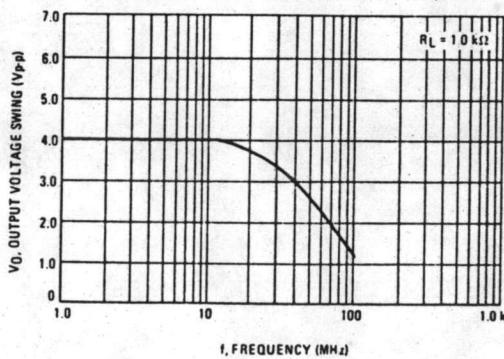
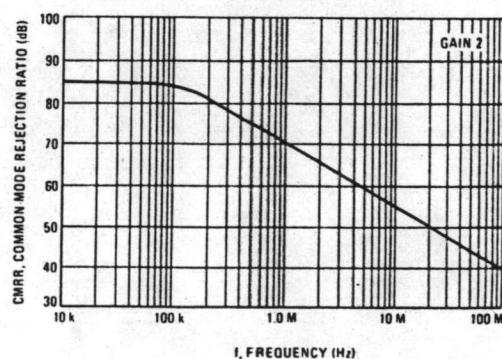
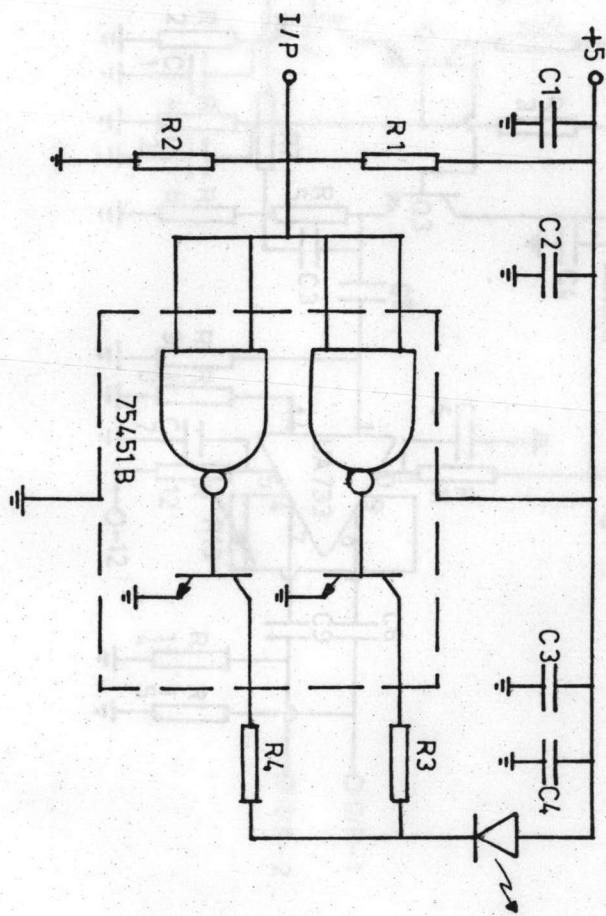


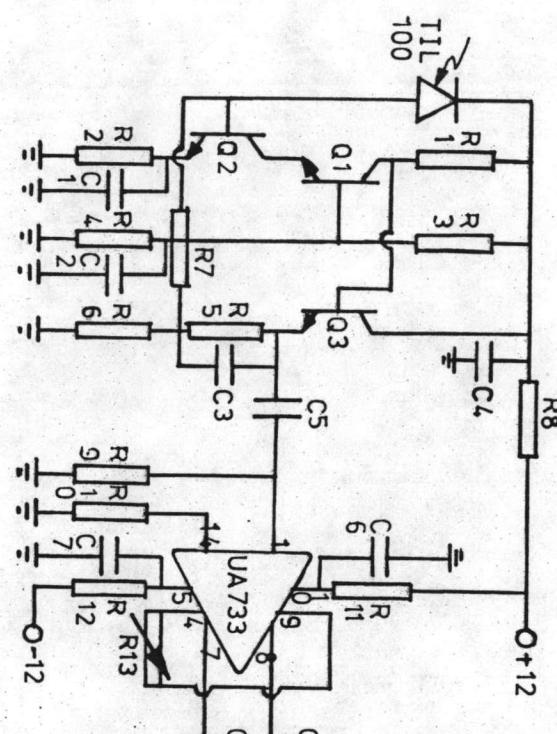
FIGURE 24 – COMMON-MODE REJECTION RATIO





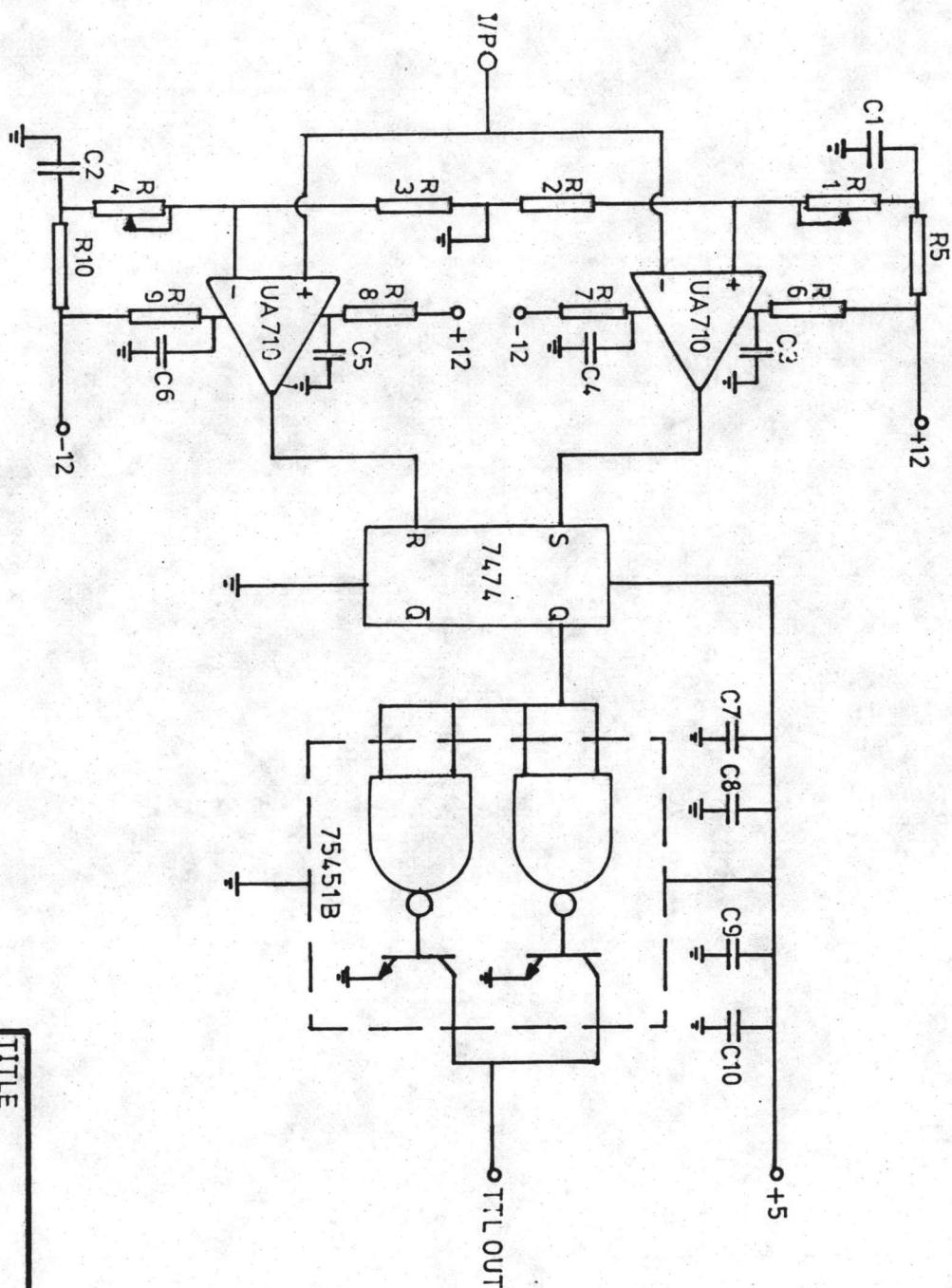
R1: 82, R2: 120, R3, R4: 56
C1: 100MF, C2, C3: 0.1MF, C4: 1 MF

TRANSMITTER CIRCUIT		
TITLE NO	FORMAT	A4
SCALE DATE 14/5/26	BY CHATCIAL	



Q1,Q2,Q3:BF 241
 R1,R2,R9,R10: 1K
 R3,R4: 10 K
 R5: 6.3K
 R6: 2.7 K
 R7: 39 K
 R8: 1K
 R11,R12: 220
 R13,R14:270
 C1,C2,C3,C4,C6,C7,C8,C9:0.1 MF
 C5:0.2MF

<u>TITLE</u>	RECEIVER CIRCUIT.
<u>NO</u>	
<u>SCALE</u>	FORMAT A4
<u>DATE</u>	14/5/26 BY CHATCHAI



R1,R4:100K, R3,R2:270, R6,R8:330, R7,R9:1.5K, R5,R6:10K
C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C9:0.1MF, C8:1MF, C10:100MF

TITLE	DETECTOR CIRCUIT
NO	
SCALE	FORMAT A4
DATE 14/5/26	BY CHATCHAJ

ประวัติผู้เขียน

นายฉัตรชัย พงษ์มาลา เกิดวันที่ 29 สิงหาคม 2498 ที่กรุงเทพมหานคร
 ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2522 มีจุบันทำงานใน
 แผนกคอมพิวเตอร์ บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด

